



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 220]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 4, 1992/कार्तिक 13, 1914

No. 220]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 4, 1992/KARTIKA 13, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना संख्या-73 (पीएन)/92-97

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1992

विषय :—निर्यात और आयात नीति 1992-97

फा.सं. 8/38/92-ई.पी.सी. :—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 2-भ्राईटीसी (पीएन)/92-97 दिनांक 31-3-1992 के अंतर्गत प्रकाशित मानक निवेश उत्पादन और मूल्य संयोजन मानदण्डों की ओर ध्यान आकषिप्त किया जाता है।

2. एतद्वारा यह अधिभूषित किया जाता है कि शीर्षक "इलेक्ट्रॉनिक्स" के अंतर्गत प्रविष्टि संख्या 1 से 152 द्वारा शामिल मानक निवेश उत्पादन मानदण्ड शुल्क छूट स्कीम के अंतर्गत जारी किए गए केवल मात्रा पर आधारित लाइसेंसों के लिए ही लागू होंगे।

3. शीर्षक "इलेक्ट्रॉनिक्स" के अंतर्गत मानक निवेश उत्पादन मूल्य संयोजन मानदण्डों और संवेदनशील मर्चों की तालिका में, मौजूदा प्रविष्टि संख्या 152 के बाद इस सार्वजनिक सूचना के उपाबंध में यथा विहित नई प्रविष्टि संख्या 153 से 237 जोड़ी जाएगी। ये नए निवेश उत्पादन मानदण्ड केवल मूल्य आधारित अधिमात्रा लाइसेंसों को जारी करने के लिए लागू होंगे।

4. चूक के नियमन से संबंधित प्रक्रिया पुस्तक 1992-97 के पैराग्राफ 128 की ओर ध्यान आकषिप्त किया जाता है। उपर्युक्त पैराग्राफ में विहित प्रावधानों के होते हुए भी शीर्षक "इलेक्ट्रॉनिक्स" के अंतर्गत प्रविष्टि संख्या 153 से 237 के मद्द् जारी किए गए लाइसेंसों के संबंध में चूक का नियमन नीचे दी गई विधि से किया जाएगा :—

- (1) आयात का आरित मूल्य, जो प्राप्त किए गए निर्यात के वास्तविक मूल्य के समरूप हो, को पहले निर्धारित मूल्य संयोजन मानदण्डों को ध्यान में रखकर संगणित किया जाएगा।
- (2) अतिरिक्त आयातों के आरित मूल्य पर अर्थात् किए गए वास्तविक आयातों का लागत बीमा भाका मूल्य और ऊपर (1) के अंतर्गत संगणित आयातों के आरित मूल्य के बीच का अंतर निर्यातक को सीमा शुल्क का भुगतान 110% की दर से न्याय सहित 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से प्रथम आयात की तारीख से सीमा शुल्क के भुगतान की तारीख तक करना बाध्यकर होगा।
- (3) निर्यात आधार में आई कमी पर, अर्थात् लाइसेंस की शर्तों के प्रत्यक्ष जिस निर्यात आधार को पूरा किया जाना चाहिए था और वास्तव में प्राप्त किए गए निर्यातों की जहाज पर्यंत निःशुल्क मूल्य के बीच का अंतर, निर्यातक को लाइसेंसिंग प्राधिकारी को वण्ड का भुगतान निर्यात आधार में आई कमी गुणा उस समय विद्यमान विनिमय दर के बराबर करना होगा।

भूक होने की स्थिति में सीमा शुल्क का संगणन और भुगतान किए जाने वाले दण्ड को नीचे दिए गए उदाहरण से स्पष्ट किया जाता है

तथ्य

लाइसेंस के तहत किए गए वास्तविक आयात	: अमेरिकी डालर 100
निर्धारित मूल्य संयोजन मानदण्ड	: 50 %
लाइसेंस के तहत प्राप्त किए जाने वाले निर्वात आयात	: अमेरिकी डालर 150
किए गए वास्तविक निर्वात	: अमेरिकी डालर 120
निर्वात आयात में बाई कमी	: अमेरिकी डालर 30

संगणन

प्रत्याशों का धारित मूल्य जो 50% मूल्य संयोजन दर वास्तविक रूप से प्राप्त किए गए निर्वात मूल्य के 120 अमेरिकी डालर के समरूप हो	: अमेरिकी डालर 80
किया गया प्रतिरिक्त आयात प्रभातु किए गए आयातों के वास्तविक मूल्य और आयातों के धारित मूल्य में अंतर	: अमेरिकी डालर 20
भुगतान किए जाने वाला सीमा शुल्क	: अमेरिकी डालर 20 पर 110% शुधा वक्त समय विद्यमान विनिमय दर बना 24% वार्षिक दर से व्याज
निर्वात आयात में बाई कमी पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी की भुगतान किए जाने वाला दण्ड	: अमेरिकी डालर 30 शुधा वक्त समस्त विद्यमान विनिमय दर

(4) नियमन के लिए उक्त शुल्कों का भुगतान मांग करने के 30 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा तथा यह किसी अन्य कार्रवाई के प्रति बिना पक्षपात के होगा जो कि सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत या सक्षम प्राधिकारी द्वारा विदेश व्यापार (विकास और विनियम) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत शुल्क की जा सकती हो।

(5) इन मामलों में प्रक्रिया पुस्तक, 1992-97 के पैराग्राफ 128 और 129 के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

डी. आर. मेहता, महासचिव, विदेश व्यापार

आदेशितक सूचना सं. 73 (पीएन)/92-97, दिनांक 4/11/92

नवम्बर, 1992 का अनुसूच

क्रम सं.	निर्वात की मद्य	आयात की मद्य	निर्वात की मात्रा	आयात के लिए अनुमित मात्रा	मूल्य आयातित लाइसेंसिंग के लिए मूल्य संयोजन प्रति-पातता उपाधीय
1	2	3	4	5	6
153.	इसी प्रकार टी, टीबी, पिकनर मयूबों और मानिटरो सहित इलेक्ट्रोनिक्स वाल्व व ट्यूबें।	(1) लेल्क बोर्डिंग/लेल्क सोल्डरिंग इन्सुलेटिड इलाभल्ल कॉपर बायर (2) पोलैराइजर सीट्स (3) 85% और इससे अधिक ट्रांसमिशन वाली ग्लास प्लेटें (4) इलेक्ट्रॉन कार्बन (5) लिक्मूड क्रीस्टल सामग्री (6) बेरियम टिटानेट आधारित सेरामिक कम्पोजिशन (7) जिरासेनियम डाबोक्साइड (8) गामाफेरिक ऑक्साइड (9) मैलियम आरसेनाइड फास्काइड (10) मैलियम फास्काइड (11) डिक्स बेफर्स प्रचवा इसी प्रकार की कामों में मैलियम फास्काइड (12) कीमती बहुमूल्य मेटल कार्बोडायट सहित प्रचवा रहित सभी रूपों में डोपेन्स प्रचवा डोपिंग सोर्सस।	--	--	40

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(13)	हाई रेजोल्यूशन फोटो प्लेटें		
		(14)	फोटो मास्क सबस्ट्रेट्स		
		(15)	फोटो रेजिस्ट और एसोसिएटेड बिजनेस प्रोसेसिंग/और इन्फ्रारेड		
		(16)	फोटोसॉलर ग्लास		
		(17)	रेजिज स्ट्रिप्स		
		(18)	एसोसिएटेड एसिड/एसओएस ग्रेड		
		(19)	हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एसओएस ग्रेड		
		(20)	नाइट्रिक एसिड एसओएस ग्रेड		
		(21)	फॉस्फोरिक एसिड एसओएस ग्रेड		
		(22)	सल्फ्यूरिक एसिड एसओएस ग्रेड		
		(23)	हाइड्रोक्लोरिक एसिड एस ओ एस ग्रेड		
		(24)	एसोनियम फ्लोराइड एसओएस ग्रेड		
		(25)	एसोनियम हाइड्रोक्साइड एसओएस ग्रेड		
		(26)	एसिटोन एसओएस ग्रेड		
		(27)	बूटाइल एसिटेट एसओएस ग्रेड		
		(28)	मैथेनॉल एसओएस ग्रेड		
		(29)	टोल्यून एसओएस ग्रेड		
		(30)	प्रोपेनॉल एसओएस ग्रेड		
		(31)	जैथेनॉल एसओएस ग्रेड		
		(32)	क्लोरोफॉर्म एसओएस ग्रेड		
		(33)	बर्फ एक्साइज्ड इन्फ्रारेड एसओएस ग्रेड		
		(34)	हाइड्रोजन पेरॉक्साइड (घनस्टेबिलाइज्ड) एसओएस ग्रेड		
		(35)	पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन एसओएस ग्रेड		
		(36)	क्रिस्टल एसओएस ग्रेड		
		(37)	आइसोप्रोपाइल एल्कोहल एसओएस ग्रेड		
		(38)	एसोनियम परफॉरेट एसओएस ग्रेड		
		(39)	टेट्रा-एसिटिक एसिड एसओएस ग्रेड		
		(40)	मिट्रिक एसिड एसओएस ग्रेड		
		(41)	एसोनियम साइट्रेट एसओएस ग्रेड		
		(42)	ट्रिफ्लोरोएसोनियम साइट्रेट एसओएस ग्रेड		
		(43)	बूटाइल कार्बोनेट एसिटेट एसओएस ग्रेड		
		(44)	बूटाइल लेक्टेट एसओएस ग्रेड		
		(45)	रेजिस्ट/कॉन्टैक्ट बाइलेक्ट्रिक, ओवर एलेज प्रोसेसिंग सोल्वर पेस्ट, कम्पोजिशन प्रोसेसिंग इंस 5 कि.ग्रा. से अधिक की पैकेजिंग में न हो		
		(46)	सोल्डर मास्क/रेजिस्ट इन इंस प्रोसेसिंग फिलम फॉर्म, कंटा-निस्टों एसोसिएटेड सहित या इसके बिना		
		(47)	0.005 इंच सेगनेटिक कोटिंग 100 से 180 माइक्रो इंच तक की मोटाई की पॉलिमरिन टरेफथलेट फिलम बिना फेरी सेगनेटिक कोटिंग		
		(48)	लिथियम नाथाइलेट बेफॉरे		
		(49)	बारों/छड़ों प्रोसेसिंग इन्फ्रारेड में सेमिकंडक्टर ग्रेड मोनो-क्रिस्टलिन सिलिकॉन		
		(50)	हाइड्रोजेन-फोटो मास्क		
		(51)	पैन्थो, फेनो, ग्लास ट्यूबों (नेक प्रोसेसिंग रिलेक ट्यूबों समेत) सहित टी.बी./सी.आरटी ग्लास ब्लॉकों/सिलों के हिस्से		
		(52)	बायरस्ट्रॉप्स, प्लेटों, रिजनों प्रोसेसिंग पावर के रूप में हाइ-वीरिटी क्रोमियम (99% या इससे अधिक)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(53)	99 99% या इससे अधिक की शुद्धता के सेलेनियम		
		(54)	सिलिकॉन मोनोक्साइड लपूस		
		(55)	क्लोरीड अथवा अन्य क्लोरीड सल्फाइड पेपर परल अथवा बुड परल		
		(56)	इलेक्ट्रोलाइट		
		(57)	कैपलाइट		
		(58)	इंडियम		
		(59)	फोटोफोसिनीयर फिल्म		
		(60)	99% शुद्धता की फौरिक आक्साइड		
		(61)	99% और इससे अधिक शुद्धता की मैग्नीजआक्साइड		
		(62)	99% और इससे अधिक की शुद्धता की मैग्नीज डीऑक्साइड		
		(63)	99% और इससे अधिक शुद्धता का मैग्नीज कार्बोनेट		
		(64)	मेगनेस आक्साइड		
		(65)	निकल आक्साइड		
		(66)	स्टोनियम कार्बोनेट		
		(67)	क्लोरोथियम डायऑक्साइड		
		(68)	सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड		
		(69)	फेलाथियम क्लोराइड		
		(70)	अगोनियम पेन्टाबोरेट		
		(71)	सभी रूपों में बिसमूय काडमियम अलाय		
		(72)	98% और इससे ऊपर की शुद्धता वाली बैरियम कार्बोनेट		
		(73)	इंटरमल डाय		
		(74)	एक्सटरमल डाय		
		(75)	बैरिलियम कैपर हाइड्र		
		(76)	लौक लोड्ड इपोक्सी रेजिन		
		(77)	इलेक्ट्रोलेटिक कैपासिटर/कंडक्टर्स टिसू पेपर		
		(78)	साधारण/सिंगल अथवा डबल मेटालाइज्ड कैपासिटर, टिसू पेपर		
		(79)	एचड अथवा फार्मड अल्गोनियम फायरस		
		(80)	पोलिस्ट्रॉन फिल्म को छोड़कर प्लेन प्लास्टिक फिल्में 12 माइक्रोन अथवा इससे कम की मोटाई की।		
		(81)	12 माइक्रोन अथवा इससे कम की मोटाई की मेटालाइज्ड प्लास्टिक फिल्में		
		(82)	प्लेन पोलिस्ट्रॉन फिल्म		
		(83)	वेगों सहित अथवा रहित किसी भी रूप में निम्नलिखित सम्मिश्रण :- (क) फिनोसिक/पोलिमाइड/एसप्रारबोपी (सिथेटिक रेजिन बॉन्ड पेपर) (ख) इनामेड स्टिल सम्मिश्रण (ग) ग्लास एपोक्सी अनकलेड सम्मिश्रण (घ) गीटल कलेड सम्मिश्रण (ङ) सेरामिक/एल्यूमिना सम्मिश्रण		
		(84)	0.434 इंचों की चौड़ाई की और 0.008 इंच तक की मोटाई की सिल्वर एलॉय स्ट्रिप्स		
		(85)	सिथेटिक पोलिइलेक्ट्रोलाइट जिस परसेंट		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(86)	पोलिथिन एकेस और नौन आयोतिक मफेस एक्टिंग मेटेरियल (जूस एनाल्ट) (पुत्राक्ट)		
		(87)	इलेक्ट्रोनिटिक टफ पिन (ईटीपी) कायर बायर और कायर रोड्स		
		(88)	मोल्डर प्लेटिड ग्राग स्ट्रुपर्स 100 एमएम चौड़ाई तक की		
		(89)	100 एम एम चौड़ाई तक की सिल्वर प्लेटिड ग्राग स्ट्रुपर्स		
		(90)	नाइलोन 6.30% ग्लास फोल्ड फ्रेम रिटार्डेंट मोनिटरिंग पावर प्रेजुम्स और अन्य एडिटिव सहित ग्रयथा रक्तिग		
		(91)	अन्य एडिटिव सहित ग्रयथा रक्तिग एनिन ग्रयथा, ग्लास फोल्ड नाइलोन/पोलिमाइड		
		(92)	अन्य एडिटिव ग्रयथा फिलर्स सहित ग्रयथा रक्तिग इन्जेक्शन मोल्डिंग ग्रेड पॉलिस्टर मोनिटरिंग पावर/कंपाउण्डर		
		(93)	99% और इससे अधिक की शुद्धता का टिटनियम हायोक्साइड		
		(94)	रिएक्टिव एल्यूमिना सुपरग्रास		
		(95)	नियोबायमियम आक्साइड		
		(96)	निक्यूडाइजिन बाइन्डर्स		
		(97)	99% ग्रयथा इससे अधिक की शुद्धता के एल्यूमिनियम पाउडर्स		
		(98)	थर्मल बॉइंग के लिए एल्यूमिनियम फायल (एडहेसिव कोडिड)		
		(99)	कोपर बैरंड सिल्वर प्लेटिड/मोल्डर कोडिड		
		(100)	क्यू राइक एसिड		
		(101)	एल्का सेजुलीस पेपर/काटन पेपर		
		(102)	इलेक्ट्रोक्ल ग्रेड कापट पेपर		
		(103)	टंग ग्रायल		
		(104)	बोलात/सिलेन ट्रिटिड ग्लास फोल्ड/कलास		
		(105)	साइलेन		
		(106)	साइलेन ट्रिटिड ग्लास/कलास के लिए ग्लास फिलामेंट थाने		
		(107)	सिलिकॉन कोडिड पार रोम		
		(108)	फोसर सेसिटिव फेल्ड		
		(109)	फोल्ड शीट (पूर्णतः कंप्रेसड) 1.5 एमएम मोटाई ग्रयथा इससे कम की		
		(110)	पोसिन बायर थर्मोप्लेक बायर		
		(111)	सेल्यूलोस डाइएसिटेट फायल		
		(112)	सेल्यूलोस एमिटेट बूटाइरेट फायल		
		(113)	कापर केडमियम बेसिड बायर		
		(114)	सेल्फ सोल्डरिंग/गैल्फ बाइंडिंग प्रमोशनियम बायर		
		(115)	गोल्ड प्लेटिड ट्यूबस्टेड बायर 0.4 एमएम ग्लास तक की		
		(116)	0.4 एमएम ग्लास तक की टिन प्लेटिड कापर बायर		
		(117)	इपोक्सी सोल्डर ग्लू		
		(118)	99% या इससे अधिक की शुद्धता का सोडा		
		(119)	99.9% या इससे अधिक की शुद्धता का सोडा		
		(120)	एल्यूमिनियम वेस्ट		
		(121)	हायड्रॉलिक विनियन एमिटेट से.ई.ई. (ईबीए)		
		(122)	ईबीए का ग्राहमर		
		(123)	पोलिथिन ग्लास फ्यूराइड (टैडर)		

- |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
- 
- (124) टेडलर एल्क्यूमिनेम टेडलर
- (125) केन ग्लास
- (126) टेडलर कॉटिड एल्क्यूमिनेम सीट
- (127) फास्कोरत भास्कोरतोरट
- (128) हायो कार्बन (सीएफ-4) फॉर्बोन गैस
- (129) टिन्डकावर मज इन्टर गनेक्ट
- (130) ग्लूटम 90— और इससे अधिक की लो आवरण  
कन्टेन्ट और ट्रांसमिसिविटी सहित टपन्ड लाई
- (131) ब्लू बाल्वैन्ट रेजिन इन एलिक्टिक एल्कोहल
- (132) प्लाटिनम रोडिजम बाबर
- (132) प्लाटिनम रोडिजम बाबर
- (133) एल्क्यूमिनेम बॉरर 2/ तक की जंशुलता की सिंथि-  
काम जजबा मैनेसिबल सहित
- (134) गोल्ड बॉरर बिंद कार्बोरेट
- (135) बेस सोल्डर (सिल्वर लेड ऐन्टीमोनी बेस)
- (136) ताफ्ट सोल्डर (लेड इंडियम, सिल्वर बेस)
- (137) गोल्ड इन घाला
- (138) निम्नलिखित सामग्री के पुरकामंड डिस्कें, वाटर्स,  
(क) एल्क्यूमिनेम सिंथिकाम  
(ख) गोल्ड बोरोन  
(ग) मोलीब्डेनम  
(घ) लेड-बिम सोल्डर  
(ङ) सिल्वर एन्टीमोनी  
(च) गोल्ड एन्टीमोनी  
(छ) सिल्वर लेड इंडियम  
(ज) सिल्वर लेड ऐन्टीमोनी  
(झ) सिल्वर लेड सिंथिकाम ऐन्टीमोनी  
(ब) सोल्डर  
(ट) लेड टिम  
(ड) सिल्वर-कापर-इंडियम  
(ड) सिल्वर-कापर-जर्मेनियम आरसेनिक  
(इ) बरिमिनम जाकताइड
- (139) लेड काइस
- (140) 45 एल डब्ल्यू जी जजबा 45 एल डब्ल्यू जी से कलम  
की इंडुलिडिट इनामलड कापर बाबर
- (141) भास्कोरत-की हाई कंडक्टिविटी (ओ एक एल सी)  
कापर बाबर बॉरर /राइल एंगलन सेफ्ट और सैकमल,
- (142) भास्कोरत की हाई कंडक्टिविटी कापर से बने  
हिस्से बुज
- (143) 25 किग्रा. से कम वीकिंग वाली कार्बन वाडडर,  
कार्बन ब्लेक, जजबा कार्बन क्लेपेस (जैसे कोरेसल  
एल सेवा कार्ब एमटी और ए बी कार्बन)
- (144) 99.9% और इससे अधिक की शुद्धता की  
सतत कास्ट इलेक्ट्रोसिटिक ग्रेड कापर बाबर लई
- (145) ओरगेनिक एडिटिक्स
- (146) इकोमसी इथालोन
- (147) मोसिमिनाइल बूटाइल

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-----	-----	-----	-----	-----	-----

- (148) नीलीबडनम डार्ई लक्साइड
- (149) नीलीबडनम डार्ई आक्साइड
- (150) जाइलोक 225
- (151) टरपीलोन
- (152) इथाइलीन ग्लाइकोल नीलीमिथाइल इथर अथवा इसके कार्बुमिशन
- (153) लार्बीटोल कलक्त
- (154) सैयुलोस
- (155) मेथिलेटेड ड्रुड
- (156) ग्रीबेन्टाल
- (157) रोडोमिल
- (158) अल्मुनिम आक्साइड
- (159) ट्राइमैनेलेमाइन
- (160) डार्ई-मिथाइल कोर्मेनाइड
- (161) डार्ई मिथाइल एसिटेटमाइन
- (162) डार्ई मिथाइलैसाइन
- (163) बिबिड नाडी को, छोड़कर इमेन्डीम फल के, गार्डक]
- (164) टेन्टलम नीलोनाइन आक्साइड
- (165) निबोडाइन आक्साइड
- (166) स्ट्रोनटियम कार्बोनेट
- (167) इमेबीबी (ट्राइक्लोरोइमेन्)
- (168) टाबोक्लीन (ट्राइक्लोरो-ट्राइक्लोरो, इमेन्)
- (169) टेट्राहाइड्रो क्लूर]
- (170) कापर क्लेड अनकोटिड स्टील बाबर  
प्लास 0.4 एमएन से 1.2 एमएन
- (171) कोलिफिलालीन आक्साइड (फेम रिटारडेंट) रेजिन]
- (172) एमकोल बिटकोनेट ]
- (173) तूतपेगम आक एल्मुनिम आक्साइड इन बाइन्डर
- (174) बाइन्डर में टन्सटन बाबर और एल्मुनिम आक्साइड का तूतपेगम
- (175) टन्सटन रेजिन बाबर
- (176) ट्राइल कार्बोनेट तूतपेगम आक कौलिकम बैरियम स्ट्रोनटियम इन बाइन्डर
- (177) बेल्डेबल स्टील रिग साइड ओइकएक्सी कापरबेल
- (178) 99% अल्मुनिम से अधिक वाली प्लास अल्मुनिम कावस
- (179) क्लूर क्वार्टेन बेबर
- (180) टन्सलम बाबर
- (181) ग्लास किट अथवा ग्लास बाबर
- (182) ग्लास और त्रिकोर्नल अथवा पेशट]
- (183) ग्लास ट्यूबें
- (184) सिलिकोन रबड़
- (185) सिलिकोन इलास्टोमर अथवा सिलिकोन रबड़ के हिस्से/वस्तुएं
- (186) एडिटिव सहित अथवा रहित सिलिकोन इलास्टोमर रेजिन रीज, गामिनं डेक्लेबरेस, इलास्टोमर्स

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(187)	छपोक्सी/छपोक्वाइड रेसिन, कपाउड्स अथवा एन-कैप्सुलेन्ड्स		
		(188)	फिलर्स, थिनर्स, हाईलर्स, रिटार्डेंट्स		
		(189)	बेलाइलपथलेट (डी ए पी भाकिंग पाउडर अथवा कपाउड, साधा अथवा ग्लास फील्ड अन्य एडिटिवों सहित अथवा रहित)		
		(190)	सभी रूपों में और उसकी वस्तुओं में निकल और और निकल अलाय राट		
		(191)	टेम्पलस राट सभी रूपों में और उसमें विनिर्मित वस्तुएं		
		(192)	सभी रूपों में और वस्तुएं और उसके भाग-मोलीब्डेनम और मोलीब्डेनम अलाय, राट		
		(193)	टंगस्टन और टंगस्टन अलाय, राट सभी रूपों में और उसकी वस्तुएं		
		(194)	पोलिबिनाइल अल्कोहल		
		(195)	पोलीसैबुटाइलिन		
		(196)	क्लोरोमल्फोनेटेड पोलिथीलीन (हाइपालोन)		
		(197)	कलई युक्त या उसमें रहित फासफर ब्रॉन्ज शीटें/बार/सक्वान्स/प्लेट्स/पट्टियां/तार/छड़े/क्वाइल्स/पाइप		
		(198)	सभी प्रकार के कोबर एलायस		
		(199)	सभी प्रकार के निकल ग्राइन कोबाल्ट अलाय		
		(200)	टिन फ्लायस या टिन अलाय, फ्लायल		
		(201)	तार, पट्टियों, शीटों, छड़ों, बार, पाइप, प्लेटों, सेक्वान्स, रिबन या वेल्स के रूप में 99.9 या अधिक की शुद्धता का एल्युमीनियम		
		(202)	कौपलीमराइज्ड विनायल क्लोराइड, विनायल एसी-टेट और विनायल अल्कोहल		
		(203)	कोबाल्ट		
		(204)	कलई युक्त या रहित बेरीलियम कापर राइस/पट्टियां/शीटें/तार/क्वाइल्स		
		(205)	निकल, अमराट		
		(206)	सीलिका क्वाइल पिपरस (बेरोसील, मिनीसील और मिनाइट सहित)		
		(207)	99% तथा अधिक की शुद्धता के तार के तार		
		(208)	इन्सुल मेटावाइज्ड प्लास्टिक फ़िल्म		
		(209)	इलास्टोमर, रबरस— (क) पॉथिक्लोथिरीन (थ्योपिरीन) (ख) बुटाडियेन एथिलोनीट्राइल पोलिमर (एन वार्ड सी ए आर)		
		(210)	पोलिप्रोथीलीन मोडिफ़िंग पाउडर/मेन्स		
		(211)	फिलर्स युक्त या रहित फिजिकल मोडिफ़िंग पाउडर/मेजिन		
		(212)	गानिबुटाइल टेम्पलायट		
		(213)	विशेष शुद्धता वाले नाइट्रो-सेल्युलोज आधारित बाइरिडिंग अल्बक मिलियन		
		(214)	पोलिसल्फोन मोडिफ़िंग पाउडर		
		(215)	पोलिफिनेलीन मल्फाइड		
		(216)	पोलियेराइलसएफोन		
		(217)	पोलिबिनाइल क्लोराइड फ़िल्म/शीट		
		(218)	नान-वायेन क्लाय या लाइनर		



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(219)	पामिस्टर लाइनरें		
		(220)	पी वी सी ब्ल्यू		
		(221)	गोल्ड प्लेटिंग मेकप और मिपनेनिसर विनीयन तथा लवण		
		(222)	स्वर्ण रिफायरी के लिए रेजिन		
		(223)	पालिथीलेन ग्लाइकोल		
		(224)	जाइलोन		
		(225)	साइक्लोहेक्सानोन		
		(226)	पोलिमाइड लेपन या ग्रासजक		
		(227)	सेल्यूलोज एमिटेड/सिलुनोज ट्रायमिटेड फायल या राल/पट्टी वाले शीट में फिल्म		
		(228)	पी टी एक ई		
		(229)	1 मि.मी. तक के व्यास वाले 98 % तथा अधिक शुद्धता के बेरियन-क्लोराइड फार्मुलेशन		
		(230)	1 मि.मी. तक के व्यास वाले मिलवर अलाय तार		
		(231)	लेप रहित या लेप युक्त रूप वाले सिरेमिक प्लेट/फ्लैट्स/कैसेज/वेसेज/फारमरम, स्टीटाइट या एलमुना छड़े और बारम		
		(232)	एमोटोन		
		(233)	प्रापीनोन (थाईमोप्रोपील अल्कोहल)		
		(234)	मोनोमिथाइल इथर		
		(235)	ट्रीइथाइलिन एमिन		
		(236)	टाइमिथेन एमोटामाइड		
		(237)	ट्राइक्लोरो ट्राइफ्लूरो इथेन		
		(238)	ट्राइक्लोरो इथेन		
		(239)	ट्राइक्लोरो इथिलेन		
		(240)	वैग फार्माइडेहाईड		
		(241)	इपोबसी आवाहित रंग, स्पाही, बानिण, लैटर या रंग कूटक सामग्री उनके पिनरों रिसुवरों, पट्टियों सहित		
		(242)	निकल सल्फामेट, निकल सल्फेट		
		(243)	निकल इनोड		
		(244)	इथून एमिटेड		
		(245)	मिलवर साइताइड		
		(246)	+ 0.01 मि.मी. की परिधीय टेक्सेन युक्त वग मि.मी. की मोटाई तक की माफ्ट आयरन छड़े/बारम/ट्यूब		
		(247)	गैस डिस्चार्ज ट्यूबों के पुर्जें		
		(248)	त्रिप्स, बैकर्स या घनराइड्स डिस्क रूपों वाले लाइट एमिटिंग टायोडम		
		(249)	डिज टाइप, एज टाइप और व्यूयो टारुप मिश्रित पीन कनेक्टरम		
		(250)	ट्रांसमिटिंग ट्यूबों के पुर्जें		
		(251)	कैथोड रे ट्यूबों के पुर्जें		
		(252)	अनडिफ्यूज्ड/डिफ्यूज्ड बैकर्स, डिस्क या त्रिप्स के रूप में सीलिकान		
		(253)	हेडर्स		
		(254)	लीड युक्त या रहित कैप्स		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(255)	मीड बुकल या रहित कैल्स		
		(256)	पितस्		
		(257)	स्टड सीलें		
		(258)	मीसे के घाते		
		(259)	सिरेमिक कण		
		(260)	सिरेमिक ग्लाम पैकेज		
		(261)	मीड प्रसेम्बलियों के कैप		
		(262)	सिरेमिक पाइप		
		(263)	मीड प्रेम एक्ल या राय कर्षों में		
		(264)	हार्जिंगस्		
		(265)	ब्राम रिग		
		(266)	सिरेमिक लीड्स		
		(267)	मीड टैब्ल/डिबल टैब्ल		
		(268)	मेफायर टिप्स		
		(269)	पेपर/क्लास्टिक कोम		
		(270)	डैम्पर या स्पाइडर्स		
		(271)	डोम्स और डस्ट कोम		
		(272)	प्लैट डायफिरेम		
		(273)	ग्लाम इपासमी कापर कनेड मैमिनेट्स		
		(274)	पोइन्सियोमोटर के पुर्जे		
		(275)	गिस्त्र, स्विच, कनेक्टरों के पुर्जे		
		(276)	एक्स-रे ट्यूब्स के पुर्जे		
		(278)	एच टा केक्स		
		(278)	बेचमप इन्ट्रिटर ट्यूबों के पुर्जे		
		(279)	प्रो-जीनमिड/पी गिलटई फिगण्ट पाउडर		
		(280)	पेपर+इपीसमी+ग्लाम क्लाय वाले कम्पोजिट कापर क्लाइड मैटिरियलस		
		(281)	नाइलोन टेफ्लोन, पोलिस्टर नाइमिनेटड कापर क्लायड नाइमिनेट्स		
		(282)	ग्रन्युमीनियम क्लाइड इन्टरी कायस और ब्रेकथ्रप मैमिनेट्स		
		(283)	पोलिगोलेफिक्स ट्यूबें		
		(284)	ट्रान्साइमर्स सहित या रहित इन्वर्टर ग्लाम		
		(285)	ड्राफ्टिंग प्लूम, टैम और डफल्स (ड्राफ्टिंग साइप और ड्राफ्टिंग वर्ण एव संख्याओं सहित)		
		(286)	प्रमुख कलाकारियों के लिए ड्राफ्टिंग फिलम (कट और पीप फिलम सहित)		
		(287)	शुद्ध निकल आधार वाले कन्टेक्ट टेप और फ्राऊन गोल्ड ग्लाय		
		(288)	फाइन सिल्वर वाले सोल्डर डायमण्ड बैंक युक्त कन्टेक्ट टेप		
		(289)	स्वर्ण ओवर लेक के साथ प्लेडियम यकन या रहित सोल्डर वाले कन्टेक्ट टेप सिल्वर ग्लाय		
		(290)	इन्वर्पारेणल ब्रॉड्स या मिरेमिक (बोरान नाइट्राइट सहित)		
		(291)	डिफ्यूजन पम्प ग्रायल या फ्ल्यूड		
		(292)	पैफाइट बीम्स		
		(293)	पैफाइट हेडर्स		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-----	-----	-----	-----	-----	-----

- (294) ग्रेफाइट हाट जॉन पार्ट्स  
 (295) एल्यूमीनियम आक्साइड ड्रेसिंग  
 (296) मिनीकॉन कार्बाइड ड्रेसिंग स्टिच  
 (297) डेनीस पेपर  
 (298) निशयन्दक धातु  
 (299) निशयन्दक अणु तत्व  
 (300) टेमटिंग मार्केट  
 (301) टी वी ग्लास बल्ब/ग्लोस  
 (302) सी ग्राउटी ग्लास बल्ब/ग्लोस  
 (303) मैग्नेटान ग्लास बल्ब/ग्लोस  
 (304) ग्रेटर प्रमेम्बली के पुर्जे अर्थात् कम्यूटेटर ब्रुश और स्पीड गवर्नर प्रमेम्बली सहित अनबाउन्ड नोटबुक  
 (305) कम्यूटेटर प्रमेम्बली या उसके पुर्जे  
 (306) ब्रुश प्रमेम्बली या उसके पुर्जे  
 (307) मैकेनिकल स्पीड गवर्नर या उसके पुर्जे  
 (308) प्रांति डिग्री सेन्टीग्रेड 5 पी पी एम टी सी ग्राउ वाले रजिस्टर एलीमेंट/चिप्स  
 (309) ई-25, ग्रेड के सेलेनियम रेक्टिफायर्स प्लेटें  
 (310) निम्नलिखित धातुओं वाले रेयन या सिल्क कवर लिट्ज बायर अर्थात् :—  
     (क)  $24 \text{ (स्ट्रैंड)} \times 0.03 \text{ मि.मी.}$   
         (प्रत्येक स्ट्रैंड का व्यास)  
     (ख)  $12 \text{ (स्ट्रैंड)} \times 0.03 \text{ मि.मी.}$   
         (प्रत्येक स्ट्रैंड का व्यास)  
     (ग)  $9 \text{ (स्ट्रैंड)} \times 0.04 \text{ मि.मी.}$   
         (प्रत्येक स्ट्रैंड का व्यास)  
     (घ)  $6 \text{ (स्ट्रैंड)} \times 0.04 \text{ मि.मी.}$   
         (प्रत्येक स्ट्रैंड का व्यास)  
     (ङ)  $8 \text{ (स्ट्रैंड)} \times 0.03 \text{ मि.मी.}$   
         (प्रत्येक स्ट्रैंड का व्यास)  
     (च)  $6 \text{ (स्ट्रैंड)} \times 0.03 \text{ मि.मी.}$   
         (प्रत्येक स्ट्रैंड का व्यास)  
 (311) फासकर ब्रॉन्ज बायर नेटिंग  
     (60 मेज तथा अधिक)  
 (312) इलेक्ट्रोलेस निकेल साल्ट/मोल्ट  
 (313) मोडियम हाइपोफासकाइट  
 (314) कैप्सटन मोफ्ट  
 (315) फिरोइट परमानेन्ट मैग्नेट  
 (316) सिन्टै/सैल्फ लुब्रिकेटिंग बुशिंग  
 (317) स्प्रू, गियर, कर्नलरिंग, ब्रुश होल्डर्स  
 (318) लेविथ या लेथ रल्लू रूप में सिरेमिक प्लेटें/  
     प्लैट्स/कोसेज/बेसेज/फार्मर्स, स्ट्रीटाइट या अल्युमिना  
     छड़ें और बार्स  
 (319) फोस्टल होल्डर्स, बेसेज, कबर्स  
 (320) ग्लास बल्ब  
 (321) ग्लास बॉक्स  
 (322) निकेल ग्राइन्ड्स

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(323) स्पींग्स			
		(324) सोल्डर वायर 25			
		(325) क्रोमियम पेलेट्स			
		(326) फारमर्मे, बेसिज, बोबिन्स			
		(327) होल्डरस, ब्राकेट्स			
		(328) सीरिंगिंग फंसेज, केन्स			
		(329) सिन्थेटिक्स मवारटेंज ब्लॉक्स और ब्लैक्स			
		(330) कापर प्लेटिंग साल्ट, उनके ब्राइटनरस जेबलरस, कंडीशनर्स रिप्लेनिसरस, स्टेबिलाइजर्स			
		(331) अल्काइन इथेन सोल्यूशन			
		(332) ब्लैक ब्राक्साइड कोटिंग, (माइक्रो ईछ) सोल्यूशन/ साल्ट प्रिडोप सोल्यूशन/साल्ट, पैसेडियम कैटलिट सोल्यूशन/साल्ट			
		(333) डिसमियरिंग एजेंट			
		(334) फ्ल्यू बोरिक एमिड			
		(335) कापर क्वायल (सादा या आसर्जन बिलेगित)			
		(336) गेटर्स			
		(337) टंगस्टन कायल्स			
		(338) बंग्स			
		(339) प्लास्टिक बुशस सहित या रहित रबर पिन रालर्स			
		(340) ग्रैफाइट जिम्स/ब्लामस/राइस या प्लेटें			
		(341) लाइनर सहित नम्यफोस्फिंग डिस्क जैकेट			
		(342) 0.04 मि.मी. से लेकर 1.1 मि.मी. व्यास वाले सोल्डर प्लेट युक्त कापर प्लेटड स्टील वायर			
		(343) 0.31 मि.मी. व्यास (30 एम डब्ल्यू. जी) से अधिक मोटे आकार के इन्टेन्सिफ उष्मा प्रतिरोधी इस्पात के तार			
		(344) 2.15 मि.मी. से 13 मि.मी. के ओडी सहित 0.2 मि.मी. से 0.3 मि.मी. (30 एम डब्ल्यू. जी) मोटाई की पीतल की पाइप/ट्यूब			
		(345) ग्लास इन्वाक्सी या/और पोलियोामीड संप्रिंस			
		(346) सिलफोज वायर/गेट वायर/टिस्ट कापर ब्रेडिड वायर			
		(347) वाइस क्वायल के लिए क्राफ्ट पेपर/टिसू पेपर या एल्मीमियम क्वायल			
		(348) 35 मि.मी. तक की लम्बाई तथा 1.5 मि.मी. तक के आन्तरिक व्यास वाले ट्यूब्स रोबट्स			
		(349) अल्कोहल में कोलाल्बल ग्रेफाइट			
		(350) स्टैन्लेस स्टील/मैटेलाइज्ड पॉलेस्टर या नाइलोन (सेम 60 या अधिक आकारों वाले) के स्क्रीन मेय			
		(351) पॉलीमाइड/पॉलीमाइड-एमिड टेप फिल्म या सीट			
		(352) हाई रिजोल्यूशन, हाई कन्ट्रास्ट फोटोग्राफिक फिल्में तथा फोटो स्टैप्सिल फिल्में			
		(353) डी आई ए जैड डी (सी० एच० एन०) फिल्में			
		(354) मल्टीप्लेयर लैमिनेट्स के लिए रिनीज फिल्में			
		(355) स्क्रिन ग्राहिंग के डायो पाजिटिव			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(356)	लिण्ट फ्री टाबल्स/पेपर		
		(357)	हीट सिंक्रेशन पी वी सी स्लीविंग टुबिंग फिल्म या रिग		
		(358)	स्लाइडिंग टेप		
		(359)	घासजको से युक्त या रहित टेप, राल या पट्टी के रूप में इन्फुनेटिंग/टेपिंग सामग्री (पाकेट कैरियर टेप सहित)		
		(360)	सिलिकान कार्बाइड हीटिंग एलीमेंट		
		(361)	मेनोइडेक्स सिलिसाइड/मिलीइडेनम डिलोसाइड हीटिंग एलीमेंट		
		(362)	सिलिकान कार्बाइड रालसं		
		(363)	इनकोनेल स्टील रालसं		
		(364)	कनवेइंग ट्रेज		
		(365)	टी पी फरनेस और ट्रेज		
		(366)	लैंगसं		
		(367)	साइका और मिफुलेक्स वाणसं		
		(368)	अक्सेसिव पाउडर		
		(369)	डॉपिंग सिस्टम्स के पुर्ज		
		(370)	बैफर डाइमिंग के लिए प्लास्टिक फिल्म		
		(371)	स्पूटर टारगेट्स		
		(372)	इच डिस्क		
		(373)	फिल्म टेम्पलेट		
		(374)	विशेष गैसे:-		
			(क) हाइड्रोजन क्लोराइड		
			(ख) 100 % सिलेन		
			(ग) अमोनिया		
			(घ) डिक्लोरोमीलेन		
			(ङ) प्रार्गन		
			(च) इच गैस		
			(छ) हाइड्रोजन/राइडन		
			(ज) नाइट्रोजन में 3 % फास्फेट		
			(झ) फिथान 14		
			(झ) नाइट्रोजन में 15% फास्फाइन		
			(ट) इ सिलियम		
			(ठ) हाइड्रोजन में 15 % अर्मेन		
			(ड) बॉर्गेन ट्राइफ्लोराइड		
			(ढ) सैटर बॉलों में नाइट्रोजन		
			(ण) मल्फर ट्रेक्कापल्गहड		
		(375)	अध्वर्ध्वनियम प्लेटों पर मुद्रण हेतु मुद्रण स्याहें		
		(376)	सिलिकान प्राज		
		(377)	मियालॉक लेट या एनेरोविक सलैण्ट्स		
		(378)	मोर्गोइडेनम आघारित लुमिनेटिंग		
		(379)	क्लिंवाइज लुमिनेटिंग ट्रेज		
		(380)	रिक्वाइस्टवाइड अरकोनिया		
		(381)	रिक्वाइस्टवाइड एल्फुमिन कूमैर्योज		
		(382)	पार्टिंग ऑफ मोनेटिक साइड हेड्स		
		(383)	ट्यूब्स, स्ट्रेप्स, बैग्स, गैटस कवर्स, विन्स वाकिमज, कंटेनर्स के रूप में एन्टिस्टेटिक मेटेरियल्स		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(384)	विस्मय लेड टिन एलॉय		
		(385)	निकेल प्लेटड स्टील स्ट्रुम		
		(386)	फा. ऑन सोल्वेन्ट ट. डी. ए-5		
		(387)	फा. ऑन सोल्वेन्ट ट. डी. ए-55		
		(388)	नाइट्रोजन में 3% मिलेन		
		(389)	नाइट्रोजन में फॉस्फेन मिलेन		
		(390)	एल्काइ मोल्डिंग कम्पाउंड		
		(391)	स्ट्रुट क्ल. नं. 68/680		
		(392)	फा. ऑन ट. एम. एस. एस.		
		(393)	पर-ए-माइक		
		(394)	मॉडिफाईड हाइपापॉस्टेट		
		(395)	कल्मो-स्टार्टर		
		(396)	कल्मो ब्राइटनर		
		(397)	कल्मो ए. एन.		
		(398)	कल्मो आई आर एन.		
		(399)	फा. ऑन सोल्वेन्ट ट. डी. ए-15		
		(400)	फा. ऑन सोल्वेन्ट, एक		
		(401)	आर्गन में डिवायर्स		
		(402)	टिन-मिल्लर एस्टिमोर्न एलॉय		
		(403)	ग्लास टू मेटल सॉल्व		
		(404)	लॉड-टिन एलॉय रिम/टेबलेट्स/स्टिक		
		(405)	बॉलायडल प्रोफाईट		
		(406)	कोपोलीमर		
		(407)	ई. एन. ट. केवल बालों एनोडे एम्बेडिंग, सिलिकॉन ग्लैस कोप और कौटिक स्ट्रिंग		
		(408)	पी. बी. मो. जैकेट गैलेट्स		
		(409)	युनिफायर/बाइफायर टैप		
		(410)	टाइपेक स्प्रिंग		
		(411)	पी. बी. मो. जैकेट कर्टिंग लिमिटेड बिब नाय- बाइन लिनेर क्लॉथ		
		(412)	ह्वेजिंग		
		(413)	नैप फिलम		
		(414)	जिक्कोनियम ट्रेज		
		(415)	जिक्कोनियम सेटर्स		
		(416)	विट्रिफाईड ग्लैस एम्बेडिंग के पाटेंट		
		(417)	एल्यूमीनियम के कोमिंस		
		(418)	ग्राटे क्लिप्स सहित क्लिप्स		
		(419)	फिलर सहित या सहित एबीएस माउन्टिंग कम्पाउण्ड/ पावर/रजिन		
		(420)	स्क्रॉन प्रिंटिंग स्प्राइ, डाइज, इमल्सन्स, लेक्कर्स, फिल्लर्स (मैनिस्टाइजर्स, हाईड्रोजन, केटेमिस्ट्स समेत)		
		(421)	स्क्रॉन माउन्टिंग ग्रामोफोन		
		(422)	स्क्रॉन डिफोनिंग कम्पाउण्ड्स पाउडर		
		(423)	विशेष चिह्नितक वाली स्प्राइ		
		(424)	ग्लैस बूल, क्वार्ट्ज बूल		

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			(425) लेपिंग ब्लोक्स, लेपिंग पैड्स लैपिंग, फिल्म्स, लेपिंग कंपाउन्ड्स:—			
			(क) डायमण्ड लैपिंग पेंट			
			(ख) पोल्युरेथेन लैपिंग पैड्स			
			(ग) ब्लू स्टील लैपिंग कैरियर्स			
			(घ) गोलिस्टर याधारित लेपिंग फिल्म			
			(ङ) लेपिंग/एप्रेसिव ग्रेस, पाउडर्स या कंपाउन्ड्स (एल्फ़- सीनियम अक्सिहाइड, सेरियम ऑक्साइड और गिनिकोन कार्बाईड पाउडर्स, ग्रेस या कंपाउन्ड्स)			
			(426) लाइनर गति माउण्टेड गेल			
			(427) पी वी सी लिफ्टर			
			(428) राइट प्रॉटेक्ट नोब			
			(429) स्टील ड्रव रिंग, स्प्रिंग, शटर			
			(430) तार रिवन के आकार में मोटा, 99.99% या अधिक शुद्धता का रिपोमे			
टिप्पणी	1	45 एस डब्ल्यू जी के या 45 एस डब्ल्यू जी में अधिक उत्तम इंगुलेटन या इनेमेल कॉपर बायर का आयतन लाइसेंस के मूल्य के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए।				
	2.	एडिटिव्स सहित या रहित फिलिकॉन आधारित रेजिन, ग्राफ़्स, वानिष, लैक्केन, इलेक्ट्रोमर्स का आयतन लाइसेंस के मूल्य के 5% से अधिक नहीं होना चाहिए।				
	3.	निम्नलिखित सबों के सामान में किसी भी एक मद का लागत बीमा भाड़ा मूल्य लाइ- सेंस के 20% से अधिक नहीं होना चाहिए:—				
		(क) 12 माइक्रोन्स या इससे कम मोटाई की प्लेन प्लास्टिक फिल्में (पोलिस्टीरेन किस्मों के अलावा)				
		(ख) प्लेन पतलिस्टरीन फिल्में				
		(ग) एपोकसी/इपोकसाईड रेजिन, कंपाउन्ड्स या इनकीसूलेट्स				
		(घ) फिल्में, शिफर्स, हाईनर्स, एक्सीनरेटर्स और फायर रिटार्डेंट्स				
		(ङ) डायलाइल मेथेलेट (डी ए पी) मुल्डिंग पावडर और कंपाउन्ड प्लेन या अन्य एडि- टिव्स सहित या रहित ग्लाम फिल्ड।				
		(च) पॉलिप्रोपीलेन मुल्डिंग पावडर/ग्लाम फिल्ड्स				
		(छ) पोलिग्लफोन मुल्डिंग पावडर।				
		(ज) पी टी ई ई रेजिन				
		(झ) फिल्में सहित या रहित ए वी एस मुल्डिंग कंपाउन्ड पावडर, रेजिन।				
154.	सेमिकंडक्टर डिवाइसिंग		आयात की वही मद प्रचलित से. 153 के मदे की गई अनुवर्ति के अनुसार टिप्पणी (1) (2) और (3) के माथ पठित	--	--	40
155.	हाइब्रिट माइक्रोसकिट्स		--वही--	--	--	40
156.	रेजिस्टर्स और रेजिस्टीव एजेंट (हीटिंग रेजिस्टर्स के अलावा)		--वही--	--	--	40
157.	पोटेणोओमीटर्स		--वही--	--	--	40
158.	कैपेसिटर्स और उसके भाग		--वही--	--	--	40
159.	डिप्लेक्शन कंपोनेंट्स		--वही--	--	--	40
160.	लाउडस्पीकर और उसके भाग		--वही--	--	--	40
161.	विशियट क्रिस्टल टिप्पणी		--वही--	--	--	40
162.	मिल्वेड या अनासिलेक्ट्रिकन/डाईइलेक्ट्रिकस		--वही--	--	--	40
163.	राभी रूफों में मिलिकॉन		--वही--	--	--	40
164.	हार्ड रिजोल्यूशन फोटो मास्क		--वही--	--	--	40
165.	प्रिन्टिड मरगिट बंड्स		--वही--	--	--	40

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
166.	वीथ फेस	आयात की वही मूँ प्रविष्टि सं. 153 के मददे व/गई अनुमति के अनुसार टिप्पणी, (1) (2) और (3) के साथ पठित	---	---	40
167.	प्रिन्टिङ कंपोनेंट्स	---वही---	---	---	40
168.	ट्रांसफार्मर्स, इन्वर्टर और कॉपला	---वही---	---	---	40
169.	माब फिल्टर्स	---वही---	---	---	40
170.	क्रिस्टल	---वही---	---	---	40
171.	वैक्यूम इन्टरपटर ट्यूब्स	---वही---	---	---	40
172.	सेलेनियम रेसिस्टांस	---वही---	---	---	40
173.	एन्ड ग्रथवा फॉर्मड एल्युमीनियम फायल	---वही---	---	---	40
174.	इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड इन्डियम	---वही---	---	---	40
175.	फेराइट्स	---वही---	---	---	40
176.	कार्ड प्लायज पर्मानेंट मैग्नेट्स	---वही---	---	---	40
177.	गैस डिस्चार्ज ट्यूब्स	---वही---	---	---	40
178.	टेप डैक मेकेनिज्म	---वही---	---	---	40
179.	मेग्नेटिक ड्रैड्स	---वही---	---	---	40
180.	1.5 वोल्टम तक और 5.0 वाट्स रेटिंग से अधिक की सी मिनीमोटर्स	---वही---	---	---	40
181.	कनेक्टर	---वही---	---	---	40
182.	ग्लेज	---वही---	---	---	40
183.	स्विचज	---वही---	---	---	40
184.	इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हेतु लॉड वायर	---वही---	---	---	40
185.	पिजो-इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स	---वही---	---	---	40
186.	ट्रांसड्यूसर्स	---वही---	---	---	40
187.	कैरोट्स, कैमेट पार्स	---वही---	---	---	40
188.	माइक्रोफोन्स	---वही---	---	---	40
189.	डिले लाइन्स	---वही---	---	---	40
190.	सॉलर सेल्स/मीडेल्स	---वही---	---	---	40
191.	ट्रांजिस्टर ड्रैड्स	---वही---	---	---	40
192.	सेटल सेल्स के लिए ग्लास	---वही---	---	---	40
193.	मेग्नेटिक टेप	---वही---	---	---	40
194.	कॉपर कनेड लेमिनेट्स के लिए इलेक्ट्रो डिपॉजिटड कॉपर फाइल	---वही---	---	---	40
195.	सिरेमिक सन्सट्रेटर्स	---वही---	---	---	40
196.	सी. आर. टी./टी. सी. ग्लास यन्त्र/जेल्स	---वही---	---	---	40
197.	इलेक्ट्रोलाइट्स/इलेक्ट्रॉन भन्स पार्स	---वही---	---	---	40
198.	कैपेसिटर्स ग्रेड सेटेलाइज्ड प्लास्टिक फिल्म	---वही---	---	---	40
199.	अनसेटेलाइज्ड/मेटालाइज्ड सिरेमिक रॉड्स	---वही---	---	---	40
200.	इन्कोडर्स और सिन्क्रॉप्स	---वही---	---	---	40
201.	हॉट मिक्स	---वही---	---	---	40
202.	टी.बी.ट्यूब्स	---वही---	---	---	40
203.	टेलीकॉपिक एंटेना	---वही---	---	---	40
204.	फ्लोरो-डिस्कम्/डिस्कम्/टर्ग और उससे भाग	---वही---	---	---	40
205.	ड्रैड बर्न लिथ डिस्क्रेट	---वही---	---	---	90
206.	पी.टी.एफ.ई. इन्सुलेटिड वायर केबल्स	---वही---	---	---	40
207.	नारट रमिटिंग रायड्स, लैम्पस और डिस्प्लेज	---वही---	---	---	40
208.	थिक थ्रप काट्टिंग स्टोविल	---वही---	---	---	40
209.	कॉपर कनेड लेमिनेट्स	---वही---	---	---	40
210.	विडियो ड्रैड ड्रम एसेम्बल	---वही---	---	---	40
211.	रोड स्विचेज/रोड ग्लेज	---वही---	---	---	40



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
212.	मोनोक्रोम मॉनिटर 14 "सी जी ए/एम जी ए	(क) हार्ड बोर्डिंग सिमिकॉन ट्रांजिस्टर्स (ख) ट्रांजिस्टर्स स्थान सिगनल— (ग) ग्राइ सी एस (घ) ड्राइवम (ङ) हार्ड पावर रेजिस्टर्स (च) रेजिस्टर्स (छ) कैपेसिटर्स (ज) इंडक्टर (झ) फ्लाइटबैक ट्रांसफार्मर (ञ) पी सी बी (ट) डिप्लेक्शन योक (ठ) प्लास्टिक कैबिनेट हाऊसिंग पैनेल सहित (ड) सेट ऑफ मेटल हाईबैण्डर (ढ) केबल कनेक्टर सेट (ण) सी आर टी 14 "मोनोक्रोम (त) सी आर टी फिनेल कनेक्टर (थ) ऑन/ऑफ स्विच (द) हीट सिकस (ध) स्क्रिब, नट्स और बोल्ट्स (न) स्प्रिंग्स (प) प्लास्टिक स्विचेचेस बेस (फ) रबर लेग्स (ब) मेम्स कोर्ड (भ) प्यूज क्लेम्पस (म) प्यूजज (य) थर्मोकोल पैकिंग (सेट) (क) (क) स्पार्क गैस (ख) (ख) पल्स ट्रांसफोर्मर्स (ग) (ग) प्रिसेट्स और पोट्स	—	—	25
213	मोनोक्रोम मॉनिटर 14 "बीजी ए	(क) हार्ड बोर्डिंग सिमिकॉन (ख) ट्रांजिस्टर्स स्थान सिगनल (ग) ग्राइ सी (घ) ड्राइवम (ङ) हार्ड पावर रेजिस्टर्स (च) रेजिस्टर्स (छ) कैपेसिटर्स (ज) फ्लाइटबैक ट्रांसफार्मर (झ) पल्स ट्रांसफोर्मर्स (ञ) कैपेसिटर्स (ट) पी सी बी (ठ) डिप्लेक्शन योक (ठ) प्लास्टिक कैबिनेट हाऊसिंग पैनेल सहित (ड) सेट ऑफ मेटल हाईबैण्डर (ण) केबल कनेक्टर सेट (त) सी आर टी 14 "मोनोक्रोम	—	—	25

1	2	3	4	5	6
		(य) सी ग्रा. टी किमैक्स कनेक्टर (द) ऑन/ऑफ स्विच (घ) हीट सिक (न) स्क्रूव नट्स और बोस्टस (सेट) (प) स्प्रिंग्स (फ) प्लास्टिक स्विचेल बेस (ब) रबर लेग्स (भ) मेम फोर्ड (म) फ्यूज ब्लैम्प्स (य) फ्यूजज क. क. थर्मोकॉल क. ख. स्पार्क कैंपस क. ग. प्रिसेटस एंड पोट्स क. घ. थर्मिस्टर			
214.	पी सी/एक्स टी	(क) प्रिंटिंग सर्किट बोर्ड (ख) आई सी एम पी सी/एक्स टी (सी जी ए) (ग) आई सी एम पी सी/ए टी (सी जी ए) (घ) कैपेसिटर्स (ङ) रेजिस्टर या रेजिस्टर एरे (च) कनेक्टर्स (छ) डायोड्स (ज) ट्रांजिस्टर्स (झ) स्विचज (ब) पिजो क्राइस्टल ऑसिलेटर (ट) बैटरी (ठ) प्रेस्टेड मेटल कंपोनेंट्स (ड) हाई टेंसिल नट बोल्ट (ढ) पी सी/एक्स टी के लिए 8.088 प्रोसेसर (ण) पी सी/एक्स टी के लिए 8087 को-प्रोसेसर (त) मेमिक 8(256 के) (थ) फ्लोपी डिस्क ड्राइव 360 के बी/1.2 एम बी (द) डोट मैट्रिक्स प्रिटर (ध) विन्नेस्टर डिस्क ड्राइव (न) कार्टिज टेप ड्राइव (प) ग्राह/एफ और एम/डब्ल्यू समेत स्कैनर (फ) स्ट्रीमर टेप ड्राइव (ब) लेसर प्रिटर (एच पी) (भ) माऊस (म) प्लोट्टर	—	—	25
215.	पी सी/ए टी	(क) प्रिंटिंग सर्किट बोर्ड (ख) इंटिग्रेटेड सर्किट्स	—	—	26

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(ग) काइस्टल्स और ओसमिलेट्स (घ) हार्ड सी सॉफ्ट्स प्रिटर (ङ) कनेक्टर्स (च) हैडर कनेक्टर्स (छ) जम्पर कनेक्टर्स (ज) डायोड्स जेनर डायोड्स और ट्रांजिस्टर्स (झ) कैपिटर्स (ञ) रेजिस्टर्स और रेजिस्टर्स नेट वर्क्स (ट) इलेक्ट्रो मेग्नेटिक डिवाइसेज (इंडक्टर फेरिट धीइस बजर्स डिजे लाइन भादि) (ठ) इलेक्ट्रोमेकेनिकल कंपोनेन्ट्स (डी हार्ड पी स्विचज भादि) (ड) बैटरी (ढ) वीयोम लेम्स (ण) माइक्रोप्रोसेसर (त) को-प्रोसेसर (थ) मेमोरी (द) फ्लॉपी डिस्क ड्राइव (ध) फोन बेजेष सहित केबिनेट (न) एस एम पी एम (प) विषेस्टम डिस्क ड्राइव (फ) माऊस (ब) मॉनिटर (भ) क्राटिज टप्स ड्राइव (म) डोट मैट्रिक्स प्रिटर (य) केबलस (क) (क) को-बोर्ड			
216.	सीघार टी डाटा डिस्प्ले मानिटरस (कलर सी जी ए)	(क) हार्डवोल्डज मिनिमॉन ट्रांजिस्टर (ख) ट्रांजिस्टर हार्ड फीकबैसी (ग) हार्ड सी (घ) डायोड्स (ङ) हार्ड पावर रेजिस्टर्स (च) रेजिस्टर्स (छ) एच बी कैपेसिटर्स (ज) इंडक्टर (झ) ट्रांसफॉर्मर हार्ड बोस्टेज (ञ) ट्रांसफॉर्मर (ट) पी सी बी (ठ) पिक्चर ट्यूब (ड) योक (ढ) प्लास्टिक केबिनेट (ण) मेटल हाऊसिंग सेट (त) केबल कनेक्टर सेट (थ) सी घर टी बैक फिक्स कनेक्टर (द) स्पार्क गैप (ध) ऑन/ऑफ स्विच	--	—	25

1	2	3	4	5	6
		(न) एल ई डी (प) साइन फिल्टर (फ) गट/बोल्ड			
217.	80286 मवर बोर्ड	(क) प्रिंटिंग सर्किट बोर्ड (ख) इंटिग्रेटेड सर्किट (ग) क्रिस्टल (घ) धसिलेटर (ङ) ग्राईसीसी किरण (च) कनेक्टर्स :— (i) कनेक्टर्स, बर्ज स्टॉक (ii) जम्पर, पलग्स (छ) छापीइस जेनर डायोड्स, ट्रानजिस्टर्स (ज) कैपेसिटर्स (टैंगटालम, इलेक्ट्रोसिटिक्स, मल्टीलेयर, सीरे- मीक मोनो, रेडियल, एक्सीयल डिस्क आदि) (झ) रेसिस्टर्स (रेसिस्टर्स, रेसिस्टर्स नेटवर्क आदि) (ट) इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसिस इंडक्टर फौराइट बीड्स, बज्जर्स डीसेलाइनस आदि) (ठ) इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपोनेंट्स (डीप्रारपी स्विचस आदि), (ड) बैटरीज (एनग्राई-सीएडी, रीचार्जबल) (इ) बीआईओड्स (ण) सीपीयू; (1) 80286 मवर बोर्ड ग्राईसी 80286 के लिए सीपीयू) (2) 80386 एसएस मवर बोर्ड आई सी 80386 एस एस के लिए सीपीयू (3) 80386 डीएस मवर बोर्ड आई सी 80386 डीएस के लिए सीपीयू (4) 80486 एस एस मवर बोर्ड आई सी 80486 एस एस के लिए सीपीयू (5) 80486 डीएस मवर बोर्ड आई सी 80486 डीएस के लिए सीपीयू	—	—	25
218.	80386 एस एस मवर बोर्ड	वही मर्वे जो प्रविष्टि सं. 217 के सामने आयात के लिए अनुमेष है।	—	—	25
219.	80386 डी एस मवर बोर्ड	—वही—	—	—	25
220.	80486 एस एस मवर बोर्ड	—वही—	—	—	25
221.	80486 डीएस ड बोर्ड	—वही—	—	—	25
222.	डाट मैट्रीक्स प्रिंटर्स 9 पिक्स/ बायर 132 कालम)	(क) आपरेशन पैनलशीट कन्ट्रोल स्विच कीटाय (ग) मायक्रो स्विच (घ) लेड (प्रिन) (ङ) लेड (रेड) (च) स्विचस (एसारटिड) (छ) पलस ट्रोसकामंस (ज) कैपेसिटर्स (झ) कैपेसिटर्स (230, 240 पी) (ट) ओईसी (ठ) पीसीसी (ड) टॉजिस्टर्स (एसोटिड)	—	—	25

1	2	3	4	5	6
		(इ) ट्रॉजिस्टर्म (एम्सोरटिड)			
		(ण) ऑनर डायोस (एम्सोरटिड)			
		(त) डायोड्स (एम्सोरटिड)			
		(थ) डायोड एम्स (एम्सोरटिड)			
		(द) थ्रिज रेक्टिफायर डायोस (एम्सोरटिड)			
		(ध) सीनेमिक रोमोनेटर			
		(न) गल्स ट्रामफार्मस (एम्सोरटिड)			
		(ध) फन्टकाब्रैटोल्डर			
		(फ) वज्रर			
		(ब) फोटो सेमर			
		(भ) लेक्टमोटर			
		(म) बेल ग्राम् स्ट्रीम (लेफ्ट)			
		(य) बेल लीवर स्विच			
		(र) बेल ग्राम् स्प्रिंग (राइट)			
		(क)(का) पेफर एंड			
		(क)(ख) पेफर एंड सेन्सरब्रेकेट			
		(क)(ग) पेफर एंड सेमर स्प्रिंग			
		(क)(घ) पेफर सेस लीवर			
		(क)(ङ) बेल लीवर स्प्रिंग			
		(क)(च) रोल्स स्प्रिंग			
		(क)(छ) प्रिट हेड			
		(क)(ज) इन्डिकेटी पलेट			
		(क)(झ) कैरियर ड्राइव मोटर्म			
		(क)(ट) कैरोवर डोष ब्रेस्ट			
		(क)(ठ) कैरियर जर्नेल			
		(क)(ड) ड्रिक्लेबटर टेसल स्प्रिंग			
		(क)(ण) ड्रिक्लेबटर टेसल स्प्रिंग			
		(क)(त) कोल्ट घाट डोर स्प्रिंग			
		(क)(थ) एल सोमपेरेनल मेन रॉम			
		(क)(द) ड्रिप स्विच			
		(क)(ध) कनेक्टर्म			
		(क)(न) ट्रेक्टर यूनिट			
		(क)(प) टॉप कवर			
		(क)(फ) गॉयज कवर			
		(क)(ब) मेन कवर			
		(क)(भ) थोटम पेन			
243.	ग्राइसीएम अभिलेख	(क) सी घा टी ट्यूब			
		(ख) योक			
		(ग) एफ बी टी			
		(घ) क्रिस्टल			
		(ङ) कनेक्टर्म			
		(च) गॉयज			
		(छ) ट्रॉजिस्टर्म			
		(ज) बज्रर			
		(झ) लिफ कौपल			
		(ट) बिडय कौपल			

1

2

3

4

5

6

- (ठ) ग्राईसी बेस
- (ड) डायोडस
- (ड) रेजिस्टर्स
- (ण) कैपेसिटर्स
  - (i) सिरेमिक
  - (ii) टैटालम
  - (iii) एलेक्ट्रोएलिटिक
  - (iv) एम पोल
  - (v) पीपीओ
- (च) ग्राईसी
- (प) सीमरटो सॉकेट
- (फ) मेकेनिज्म के साथ की टाप (प्रति सैट)
- (ब) स्विच प्रति सैट
- (भ) बोर्ड कैबिनेट
- (म) प्लास्टिक कैबिनेट
- (1 सैट)

## 224. यूनिक्स टर्मिनल

- (य) चैसिस (1 सैट)
- (र) स्विचिज
- (क) सीमरटो ह्यूब
- (ख) यॉक ह
- (ग) एक बी टी
- (घ) क्रिस्टलस
- (ङ) कनेक्टर्स
- (च) पी. सी. बी.
- (छ) ट्रांसिस्टर्स
- (ज) स्वर
- (झ) लिन कायल
- (ट) विद्युत कायल
- (ठ) ग्राईसी बेस
- (ड) डायोडस
- (ड) ट्रिमपोट
- (ण) हार्डवेयर
- (त) ई कोर्स
- (थ) रेसिस्टर्स
- (द) कैपेसिटर्स
  - सिरेमिक
  - टैटालम
  - इलेक्ट्रोएलिटिक
- (ध) ग्राईसी
- (न) प्लास्टिक कैबिनेट

## 225 क्लासिफिकेशन 5.25 डी (क) म्युल्टि-इन कंट्रोलर सहित स्पिन्डल मोटर

- (ख) कनेक्टर हार्डवेयर
- (ग) कनेक्टर फ्रिम्प
- (घ) मल्टीफोर सीलिडिज
- (ङ) क्रिस्टलस
- (च) निम्नलिखित इलेक्ट्रोएलिटिक कैपेसिटर्स
- (छ) कोटो ट्रांसमिटर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(ज) कैराइट बार			
		(झ) मेग्नेटिक हैड			
		(ञ) स्टेपर मोटर			
		(ट) स्टील बेल्ट			
		(ड) बेयरिंग			
		(ण) ग्रीड/कवर			
		(ह) हीट/थक पी वी सी ट्यूब			
		(ण) कनेक्टर			
		(त) कनेक्टर ब्लेम्प			
		(थ) इंडक्टेंस कॉपल			
		(द) इटेप्रेटिड सर्किट			
		(प) ट्रांजिस्टर-सर्फेस माउण्टेड टाइप			
		(न) सिरेमिक थिप कैपेसिटर्स			
		(प) थिप रेसिस्टर			
		(फ) लाइट एमिटिंग डायोड-डिफ्यूज्ड/इन्फ्रारेड			
		(ब) फ्लेक्सिबल प्रिंटेड सर्किट			
		(भ) प्रेसड मेटल कंपोनेंट			
		(म) माउण्टेड प्लास्टिक पार्ट			
		(य) स्पेशल स्प्रिंग			
	(क) क	स्पेशल स्कू-टैपटाइट, पी एच हैड आदि			
	(क) ख	प्रिंटेड सर्किट बोर्ड			
	(क) ग	गाइड बार/गाफ्ट/टण्ड पार्ट्स			
	(क) घ	सेंसर्स			
	(क) ङ	शोर्टिंग प्लग			
	(क) च	एडहेसिव इपोक्स बेसड/यू वी क्यूरिंग टाइप/इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव			
	(क) छ	2 एम एम मोटाई तक का जंवाबरोधी इस्पात			
	(क) ज	केलिब्रेटिंग डिस्क			
	(क) झ	मलीनिंग डिस्क			
226	फ्लोपि डिस्क ड्राइव 3.5 इंच	(क) ब्यूट-इन-कंट्रोलर			
		सहित/स्पडल मोटर			
		(क) कनेक्टर हाउसिंग			
		(ग) कनेक्टर किम्प			
		(घ) क्रिस्टल			
		(ङ) मिनिमियर इलैक्ट्रोमैग्नेटिक कैपेसिटर्स			
		(च) फोटोड्रांजिस्टर			
		(छ) फेराइट बार			
		(ज) मेग्नेटिक हैड			
		(झ) स्टेपर मोटर			
		(ञ) ग्रीड/कवर			
		(ट) कनेक्टर			
		(ठ) इंडक्टेंस कायल			
		(ड) इटेप्रेटिड सर्किट			
		(ड) इटेप्रेटिड हर्बरकिट			
		(ण) ट्रांजिस्टर सर्फेस माउण्टेड टाइप			
		(न) सिरेमिक थिप कैपेसिटर्स			
		(प) थिप रेसिस्टर			
		(प) लाइट एमिटिंग डायोड डिफ्यूज्ड/इन्फ्रारेड			
		(द) फ्लेक्सिबल प्रिंटेड सर्किट			
		(ध) प्रेसड मेटल कंपोनेंट			
		(न) मोल्डिड प्लास्टिक पार्ट्स			
		(प) स्पेशल स्प्रिंग			
		(फ) स्पेशल स्कू-टैपटाइट, पीएच हैड आदि			

1	2	3	4	5	6
		(ब) प्रिटिङ सॉफ्ट बोर्ड (भ) ग्राहक बार/शापट/टर्नड पार्टस (म) सैसमें (य) गोटिंग प्लग (क) (क) पिक्ट बेयरिंग (क) (ख) बार्डकास्ट कॉन्स्टिंग (क) (ग) बेजल (क) (घ) स्लाईडर (क) (ङ) होल्डर (क) (च) गुमा बटन (क) बेल (क) (ज) शटर/लीवर (क) (झ) फ्लेटिंग वेम (क) सरकिपलस (क) (ट) रोलर (क) (ठ) टेम्पर (क) (ड) कैरिज बेम (क) (ड) हेड ग्रामें (क) (ण) बॉल (क) (न) स्ट्रेट हेडर (क) (ध) वैरियेबल रिसिस्टर (क) (द) एडजस्टिव एक्सपान्सिब बेस्ड यूबी, क्यूरिंग टाइप/इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव (क) (ध) 2 एमएम मोटाई तक जंगल गेड इस्पात (क) (न) कैलिब्रेशन स्क्र (क) (प) क्लीनिंग डिस्क (क) (फ) माइक्रो स्विच (क) सेमिकण्डक्टर डिवाइसिंग— अर्थात् ट्रांजिस्टर, त्रिज रेक्टिकायर्स, थ्राईमी, माइक्रो सॉफ्टस और थर्मिस्टर्स/बिस्मिस्टर्स (ख) इलेक्ट्रानिकी कंपोनेंट अर्थात् रेसिस्टर्स, कैपेसिटर्स, फोटोस, कॉन्डंस, (ग) लाउड स्पीकर्स, ब्राइवर युनियन, युनिट होर्नस और होर्न स्पीकर्स । (घ) ओसिलेटर, क्राइस्टल्स, पॉटेन्शियर्स, प्रिसेट्स कंफ्यू जज, क्यूज होल्डर्स, टर्मिनल्स, टर्मिनल स्ट्रिप्स, फिल्टर्स, डिप्लेक्शन, बजर्ग फॉरेंट्स, फेराइट मैग्नेट्स (ङ) इन्ड्युक्टिव बायर्स और कैपेसि अर्थात् पावर कार्बंस, कने- क्टर्स साकेट्स और उसके पुर्जे । (च) पीसीबी (पायुलेटिड/घनपायुलेटिड) (छ) सीआरटीज, डिप्लेक्शन कपानेड्स, ईएचटी और प्रोजेक्शन सेसेज । (ज) यांत्रिक पुर्जे/असेम्बलियां अर्थात् धातु/प्लास्टिक/फैब्रिकेटेड बुहेन माउल्टेज पुर्जे, हीटसिक्स, रबड़ पार्ट्स बुहेन, प्ला- स्टिक क्विनेट और एंटीना (झ) सेक्टोमेकैनिक्ल पुर्जे अर्थात् रिमोज, स्विचज, कालेजाम- इस और कनेक्टर्स । क्वायल्स, इलेक्ट्रिकल स्टेम्पिंग्स, लैमिनेशन्स इन्ड्युलेटिड कापर सेल्फ सोल्डरिंग थ्रॉइंग बायर्स, बाधिया, इंसु- लेटिड टेप, एम यू सेटल नैमिनेशन और एम यू सेटल हाउसिक्स । (ट) मेगर्स, ट्रांसज्यूयर्स, माइक्रोफोन और काटिग्रेज फोटोकूपर्स । (ठ) रसायन अर्थात् इथायसीरेजिम्स/हाइड्रन, सोल्डर बामें, सोल्डर वायर्स, क्लक्स, थिस्कर, स्त्रीन नलाय और स्त्रीन प्रिंटिंग स्थाही । (ड) टनमें—बैलेक्यूनिक् और वा यांत्रिक			
227.	कलरटसबी (उनके सीकेडी/ एकेडी सहित)		—	—	30



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
228	14" श्याम-श्वेत टेलीविजन (उनके सीकेडी/एस के एसकेडी/सहित)	वही मर्चें प्रविष्टि सं 227	—	—	40
229.	20" श्याम-श्वेत टेलीविजन (उनके सीकेडी/एसकेडी सहित)	—वही—	—	—	40
230.	प्रोजेक्शन टीवी (उनके सीकेडी/एस के डी सहित)	—वही—	—	—	40
231.	बीसीप्रार (उनके सीकेडी/एस केडी सहित)	(क) सेमीकंडक्टर रिवासेज यथात् ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स, त्रिज रेक्टिफायर्स, थ्राईसीज, माइक्रो सर्किट्स और थर्मिस्टर्स/वेरिस्टर्स। (ख) इलेक्ट्रॉनिक संघटक यथात् रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, थोक्स और क्वायल्स। (ग) लाउडस्पीकर, ट्रांसवर यूनिटें, यूनिट हार्न और हार्न स्पीकर। (घ) ट्रांसिस्तेटर, क्रिस्टल्स, पोटेंशियोमिटर्स, प्रीसेट्स, फ्यूज, फ्यूज होल्डर्स, टर्मिनल्स, टर्मिनल स्ट्रिप्स, फिल्टर्स, डिफे लाइन्स, बजर्स, फेराइट्स और फेराइट मेग्नेट्स। (ङ) इंसुलेटिड वायर्स और केबल्स यथात् पावर कॉर्ड्स, कनेक्टर्स, साकेट्स और उनके पुर्जे। (च) पीसीबी (प्रायुलेटिड/अनप्रायुलेटिड)। (छ) एलईडीज, एलसीडीज सहित डिस्प्लेज। (ज) यांत्रिक पुर्जे/असेम्बलियां यथात् गैट्स/प्लास्टिक फ्रैक्चिकेटिड, बुडन माउल्टेड पुर्जे, ड्रिफ्टिक्स, रबर पार्ट्स, उडन प्लास्टिक कंबिनेट और एंटीना। (झ) इलेक्ट्रोमैकेनिकल पुर्जे यथात् रिलेज, स्विचेज, अमोलेनायड्स, माइक्रोफोन्स टेपड्रेक मेकेनिज्म और उनके पुर्जे, मेग्नेटिक हेड्स। क्वायल्स, इलेक्ट्रिकल स्टैंडिग्स, लेमिनेशन, इंसुलेटिड कापर, वाइडिंग वायर्स, इंसुलेटिड सेल्क वाइडिंग सेल्क सोल्डरिंग वाइडिंग वायर्स, वाबिग्स, इंसुलेटिड टेप्स, एमयू लेमिनेशन्स और एम यू मेटल हाउसिंग। (ट) सेंसर ट्रांसड्यूसर्स और माइक्रोफोन कार्टिजेज। (ठ) रसायन यथात् इपाक्सी रेजिन्स/हार्डनर सोल्डर बामे, सोल्डर वायर्स, पलक्स, थिअर, स्क्रीन क्लाच और स्क्रीन प्रिंटिंग ग्लासी।	—	—	40
232.	बी सी पी (एसके सीकेडी/एसकेडी सहित)	वही मर्चें जो प्रविष्टि सं. 313 के मदद आयात मर्चें आयात के लिए अनुमति हैं।			40
233	टेपरिकार्डर (उनके सीकेडी/एस केडी सहित)	(क) सेमीकंडक्टर डिवाइसेज जैसे ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स, त्रिज रेक्टिफायर्स, थ्राईसी, माइक्रो सर्किट्स थर्मिस्टर्स/वेरिस्टर्स। (ख) इलेक्ट्रॉनिक कम्पोनेंट्स जैसे रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, थोक्स और क्वायल्स। (ग) लाउड स्पीकर्स, ट्रांसवर्स यूनिट्स, यूनिट हार्नस और हार्न स्पीकर्स। (घ) ओमसिलेटर, क्रिस्टल्स, पोटेंशियोमिटर्स, प्रिसेट्स, फ्यूज, फ्यूज होल्डर्स, टर्मिनल्स, टर्मिनल स्ट्रिप्स, फिल्टर्स, डिफे लाइन्स, बजर्स, फेराइट्स, फेराइट मेग्नेट्स। (ङ) इंसुलेटिड वायर्स और केबल्स यथात् पावर कॉर्ड्स, कनेक्टर्स, साकेट्स और उनके भाग। (च) पीसीबी (प्रायुलेटिड/अनप्रायुलेटिड) (छ) एलईडी, एलसीडी सहित डिस्प्लेज। (ज) मेकेनिकल पार्ट्स/असेम्बलियां जैसे गैट्स/प्लास्टिक/फ्रैक्चिकेटिड, बुडन, मूल्ड पार्ट्स, ड्रिफ्ट सिलिकम, रबर पार्ट्स, प्लास्टिक कंबिनेट्स और एंटीनाज।	—	—	40

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<p>(अ) इलेक्ट्रोमेकेनिकल पार्ट्स जैसे रिसेज, स्विचज, सोलेनाय-ड्य माइक्रोफोन्स और मेग्नेटिक ड्रैम्स । ट्रांसफार्मर्स, कॉयल्स, इलेक्ट्रिकल स्टैम्पिंग, लेमिनेशन्स इंसुलेटेड कॉपर विडिंग वायरर्स, इंसुलेटेड सेल्फ बॉइडिंग, सेल्फ सोल्डरिंग विडिंग, वायरर्स, बोव्निन्स, इंसुलेटेड टेप्स, एमयू मेटल हाउसिंग्स सहित ।</p> <p>(ट) सेंसर्स ट्रांसड्यूसर्स, माइक्रोफोन कार्टिजज ।</p> <p>(ठ) केमिकल्स जैसे एपोक्सी रेजिन्स/हार्डनर सोल्डर बार्स, सोल्डर, वायरर्स फ्लक्स, थ्रूवर स्क्रीन क्लोथ और स्ट्रिज प्रिंटिंग इंकस ।</p>				
234.	मल्टिचैनल टन्डर (एसके सीके डी/एसकेडी सहित)	प्रसिद्धि सं. 233 के अन्तर्गत सभी मदें	---	---	40
235.	रेडियोज (उसके सी सीकेडी/एसके डी सहित)	---वही---	---	---	40
236.	टू-इन-वन (रेडियो-तृती-टेपरिकांडर)	---वही---	---	---	40
237.	पीए सिस्टम्स (उसके सीकेडी/एसकेडी सहित)	<p>(क) सेमिकंडक्टर डिवाइसेज जैसे ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स, बिज रेक्टिफायर्स, आई सी, माइक्रोमिक्स्, थर्मिस्टर्स/वेरिस्टर्स, एलईडी पीरिस्टर्स, एलईडी डिस्प्लेज, एल ई डी एंटेज ।</p> <p>(ख) इलेक्ट्रोनिक कंपोनेंट्स जैसे रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, सर्किट प्रोटेक्टर्स, सर्किट ब्रेकर्स और कॉपर क्लेड लेमिनेट्स ।</p> <p>(ग) लाऊड स्पीकर्स, ड्राईवर युनिट्स, हार्न स्पीकर्स, पिजो सिरेमिक, ट्रांसड्यूसर्स, एल्युमिनियम फॉयल, केप्टन प्लास्टिक फिल्म/नोमेक्स पेपर/पेपर/प्लास्टिक कोम्स, डेम्पर्स, स्पाईडर्स डोम्स, बस्ट कैप्स, बार्डसफायॉल सहित या सहित डियोफोम्स क्राफ्ट/टिस्सू पेपर, हीट शिन्केनल पीबीसी र्व बिग और लिट्ज वायर/कनैक्टिंग वायर । रहित डियोफोम्स, क्राफ्ट/टिस्सू पर, हीट प्रिन्केवल पीबीसी थ्रीचिंग और लिट्ज वायर/कनैक्टिंग वायर ।</p> <p>(घ) पोटेंशमीटर्स, प्रिसेट्स, ट्रिम्पर्स, पयूज, पयूज होटबर्म्, टर्मिनल, टर्मिनल स्ट्रिप्स, फेराईट, मेग्नेट और एल्लिको मेग्नेट सहित पिराईट ।</p> <p>(ङ) इंसुलेटेड वायरर्स और केबल्स जैसे पावर कांड्स, को एक्सल केबल्स और बिज्ज केबल्स ।</p> <p>(च) मेकेनिकल पार्ट्स/एसेम्बलीज जैसे मेटल/प्लान्टिक/फैब्रिकेटेड, बुडन प्लास्टिक कैबिनेट्स और हार्डवेयर और मेटलालास्टिक लेबल्स, पैकिंग मैटिरियल्स ।</p> <p>(छ) इलेक्ट्रोमेकेनिकल भाइड्स जैसे रिसेज, स्विचज, ऑडियो टेप डेक, मेकेनिज्म और उसके भाग, मेग्नेटिक ड्रैम्स मोटर्स, कनक्टर्स, साकेट्स और सेल ट्रेज ।</p> <p>(ज) ट्रांसफार्मर्स, कायम्स इलेक्ट्रिकल स्टैम्पिंग्स, लेमिनेशन्स, सेल्फ बॉइडिंग, सेल्फ मोल्डिंग, इंसुलेटेड या इनेमलड कॉपर वायर, बोव्निन्स, इंसुलेटिंग टेप्स नुमेटल लेमिनेशन्स और नुमेटल हाउसिंग ।</p> <p>(झ) कंज्यूमेबल्स जैसे क्लीनिंग केमिकल्स एड्हेसिव इपोक्सी रेजिन्स/हार्डनर्स, सोल्डर, बार्स, सोल्डर वायर और स्क्रीन प्रिंटिंग इंकस ।</p> <p>(ञ) माइक्रोफोन्स और उसके भाग, माइक्रोफोन कार्टिजज, ट्रांसड्यूसर्स, फोम विड शिल्ड, माइक्रोफोन होल्डर, माइक्रोफोन प्रिन्स, फ्लेक्सिबल शाफ्ट, माइक्रोफोन स्टैण्डस और उसके भाग, माइक्रोफोन के लिए बैटरी के सेल ।</p> <p>(ट) पीसी (पोपुलेटेड/अनपोपुलेटेड) ।</p>	---	---	40

**MINISTRY OF COMMERCE**  
**PUBLIC NOTICE No. 73 (PN)/92-93**

New Delhi, the 4th November, 1992

**Subject : EXPORT AND IMPORT POLICY 1992-97**

F.No. 6/36/92-EPC.—Attention is invited to the standard Input Output and Value Addition Norms published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 2-ITC(PN)/92-97 dated 31-3-92.

2. It is hereby notified that the standard input output norms covered by Entry Nos. 1 to 152 under the heading "ELECTRONICS" shall be applicable only to the quantity based licences issued under the Duty Exemption Scheme.

3. In the statement of standard input output value addition norms and sensitive items under the heading "ELECTRONICS", after the existing Entry No. 152, new Entry Nos. 153 to 237 as contained in Annexure to his Public Notice shall be added. These new input output norms shall apply for issue of value based advance licences only.

4. Attention is also invited to paragraph 128 of the Handbook of Procedures 1992-97 relating to regularisation of default. Notwithstanding the provisions contained in the said paragraph 128, the regularisation of default in respect of licences to be issued against Entry Nos. 153 to 237 under the heading "ELECTRONICS" shall be made in the manner indicated below :

- (i) The national value of the imports that corresponds to be actual value of the exports achieved shall first be calculated in the light of the prescribed value addition norms.
- (ii) On the national value of the excess imports, i.e. the difference between the CIF value of the actual imports made and the national value of imports calculated under (i) above, the exporter shall be liable to pay customs duty at the rate of 110% together with interest at the rate of 24% per annum from the date of the first import till the date of the payment of the customs duty.
- (iii) On the shortfall in the export obligation, i.e. the difference between the export obligation that ought to have been fulfilled in terms of the licence and the FOB value of exports actually achieved, the exporter shall pay a penalty to the licensing authority equivalent to the shortfall in the export obligation multiplied by the prevailing exchange rate.

The calculation of the customs duty and the penalty payable in the case of a default is illustrated in the example below :

**Facts**

Actual imports made under the licence	:US \$ 100
Value addition norms prescribed	:50%
Export obligation to be achieved under the licence	:US \$ 150
Actual exports made	:US \$ 120
Shortfall in export obligation	:US \$ 30

**Calculation**

National value of the imports that corresponds to US \$ 120 of the value of exports actually achieved at 50% value addition : US \$ 80  
 Excess imports made, i.e. the difference between the actual value of the imports made and the national value of imports :US \$ 20

Customs duty payable :110% on US \$ 20 multiplied by the prevailing exchange rate plus interest at 24% per annum.

Penalty payable to the licensing authority on the shortfall in Export obligation :US \$ 30 multiplied by the prevailing exchange rate.

(iv) The payment of the duties mentioned above for regularisation shall be deposited within 30 days of the demand raised and shall be without prejudice to any other action that may be initiated by the customs authorities under the Customs Act, 1962 or by the competent authority under the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992.

(v) The provisions of paragraphs 128 and 129 of the Hand-Book of Procedures, 1992—97 shall not be applicable in these cases.

5. This issues in pubic interest.

D.R. MEHTA, Dir. Gen. of Foreign Trade

ANNEXURE

Annexure to Public Notice No. 73/(PN)/92—97 dated the 4th November, 1992.

Sl. No.	Item of Export	Item of Import	Qty. of Export	Qty. allowed for Import	Value %age to value Licences.	Addition Application based
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
153	Electronic valves and tubes including CRT, TV Picture Tubes and monitors	(1) Self bonding/Self soldering insulated or enamelled copper wire. (2) Polariser sheets (3) Glass plates having transmission 85% and above (4) Electron Phosphor (5) Liquid Crystal Material (6) Barium Titanate based ceramic compositions (7) Germanium Dioxide (8) Gamma Ferric Oxide (9) Gallium Arsenide phosphide (10) Gallium Phosphide (11) Gallium Phosphide in the form of discs, wafers or similar forms (12) Depants or Doping Sources in all forms and with or without precious metal constituents (13) High Resolution photo plates (14) Photomask Substrates. (15) Photo resist and associated thinners or/and developers (16) Photospin Glass (17) Resist Stripper (18) Acetic Acid, MOS Grade (19) Hydrofluoric Acid, MOS grade (20) Nitric Acid, MOS grade (21) Phosphoric Acid, MOS grade (22) Sulphuric Acid, MOS grade (23) Hydrochloride Acid, MOS grade (24) Ammonium Fluroide, MOS Grade.	—	—	40	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(25) Ammonium Hydroxide, MOS Grade			
		(26) Acetone, MOS Grade			
		(27) Butyl Acetate, MOS Grade			
		(28) Methanol, MOS Grade			
		(29) Toluene, MOS Grade			
		(30) Propanol, MOS Grade			
		(31) Xylenes MOS Grade			
		(32) Chloroethylene, MOS Grade			
		(33) Buffered Exide Etchant, MOS Grade			
		(34) Hydrogen Peroxide (Unstabilised), MOS Grade			
		(35) Potassium Hydroxide Solution, MOS Grade			
		(36) Crystal, MOS Grade			
		(37) Isopropyl Alcohol, MOS Grade			
		(38) Ammonium Persulphate, MOS Grade			
		(39) Tetra-acetic Acid, MOS Grade			
		(40) Stearic Acid, MOS Grade.			
		(41) Ammonium Citrate, MOS Grade			
		(42) Triammonium Citrate, MOS Grade			
		(43) Butyl Carbitol Acetate, MOS Grade			
		(44) Butyl Lactate, MOS Grade			
		(45) Resistive, Conductive, Dielectric, Overglaze or Solder pastes, Compositions or inks in packing not exceeding 5 kg.			
		(46) Solder Mask/Resist in ink or film form, with or without associated catalysts			
		(47) Polyethylene terephthalate film with ferro magnetic coating of thickness upto 0.005 inch with magnetic coating 100 to 180 micro inch			
		(48) Lithium Niobate Wafers			
		(49) Semiconductor Grade Mono crystalline Silicon in the form of bars, rods or ingots			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(50) High resolution photo mask			
		(51) Parts of TV/GRT Class bulks/ shells (including panels, funnels, glass tube (including neck or reneck tubes)			
		(52) High Purity Chromium (99.99% and above) in the form of wire, strips, flats, ribbons or powder			
		(53) Selenium of purity of 99.99% and above.			
		(54) Silicon Monoxide Lumps			
		(55) Bleached or unbleached sul- phide paper pulp or wood pulp			
		(56) Electrolyte			
		(57) Caplyte			
		(58) Indium			
		(59) Photo Polymer Film			
		(60) Ferric Oxide of purity of 99% and above			
		(61) Manganese Oxide of purity of 99% and above			
		(62) Manganese Dioxide of purity of 99% and above			
		(63) Manganese Carbonate of purity of 99% and above			
		(64) Manganous Oxide			
		(65) Nickel Oxide			
		(66) Strontium Carbonate			
		(67) Chromium dioxide			
		(68) Silicon Tetrachloride			
		(69) Palladium Chloride			
		(70) Ammonium Pentaborate			
		(71) Bismuth-Cadmium alloys in all forms			
		(72) Barium Carbonate of purity of 98% and above			
		(73) Internal Dag			
		(74) External Dag			
		(75) Beryllium Copper Foil			
		(76) Chalk loaded Epoxy Resin			
		(77) Electrolytic Capacitor/Conden- ser Tissue paper			
		(78) Plain/single or double Metal- lised Capacitor, Tissue, paper			
		(79) Etched or Formed Aluminium Foil			
		(80) Plain Plastic films (other than Polystyrene film) of thickness 12 microns or below			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(81) Metallised plastic films of thickness 12 microns or below.			
		(82) Plain Polystyrene film.			
		(83) The following substrates in any form with or without tags :			
		(a) Phenolic/Polyamide/SRBP (Synthetic Resin Bonded Paper) Substrates.			
		(b) Enamelled Steel substrates.			
		(c) Glass epoxy unclad substrates.			
		(d) Metal clad Substrates			
		(e) Ceramic/ALUMINA substrates.			
		(84) Silver alloy strips in coils of width upto 0.434 inches and thickness upto 0.006 inches.			
		(85) Synthetic Polyelectrolyte dispersant.			
		(86) Polyethylene adduct and non-ionic surface sacking material (ZUSOPLAST) lubricant.			
		(87) Electrolytic Tough pitch (ETP) Copper wire and wire rods.			
		(88) Solder plated brass strips upto 100 mm width.			
		(89) Silver plated brass strips upto 100 mm width.			
		(90) Nylon 6.30% glass filled, flame retardant moulding powder/granules and with or without other additives.			
		(91) Plain and glass filled nylon/Polyamide with or without other additives.			
		(92) Injection mouldable grade polyester moulding powder/Compound with or without fillers or other additives.			
		(93) Titanium dioxide of purity of 99% and above.			
		(94) Reactive alumina super ground			
		(95) Neodymium oxide.			
		(96) Liquidising binders			
		(97) Aluminium powders of purity of 99% and above.			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(98) Aluminium foil (Adhesive-coated) for the normal bending.			
		(99) Copper band, silver plated/-solder coated.			
		(100) Furoic acid.			
		(101) Alpha cellulose paper/cotton paper.			
		(102) Electrical grade craft paper.			
		(103) Tung oil.			
		(104) Volan/Silane/treated glass fabric/cloth.			
		(105) Silane			
		(106) Glass filament yarn for silane treated glass cloth.			
		(107) Silicone coated paper roll.			
		(108) Pressure sensitive felt.			
		(109) Felt sheet fully compressed of 1.5 mm thickness and below.			
		(110) Posyn wire, termoplac wire.			
		(111) Cellulose triacetate foil.			
		(112) Cellulose acetate butyrate., foil.			
		(113) Copper-cadmium braided wire			
		(114) Self-soldering/self-bonding., aluminium wire.			
		(115) Gold plated twisted wire upto 0.4 mm dia.			
		(116) Tin plated copper wire upto 0.4 mm dia.			
		(117) Epoxy solder glue.			
		(118) Iron of 99.7% purity and above.			
		(119) Copper of 99.9% purity and above.			
		(120) Aluminium paste.			
		(121) Ethylene Vinyl acetate sheets (EVA)			
		(122) Primer of EVA			
		(123) Polyvinyl fluoride (TEDLAR)			
		(124) Tedlar Aluminium Tedlar.			
		(125) Crane glass.			
		(126) Tedlar coated aluminium sheet			
		(127) Phosphorous Oxychloride.			
		(128) Halo carbon (CF4) /Freon gas			
		(129) Tinned copper mesh interconnect.			



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(130) Toughened glass with low iron content and transmissivity of minimum 90% and above.			
		(131) Glue solvent resin in aliphatic alcohol			
		(132) Platinum Rhodium wire.			
		(133) Aluminium wire with silicon. or magnesium impurity of upto 2%.			
		(134) Gold wire with phosphorous or antimonydropping.			
		(135) Base solder (Silver, lead, anti-mony based)			
		(136) Solft solder (lead, indium, silver based).			
		(137) Gold Tin alloy.			
		(138) Preforms, discs, dots, rings, wafers, plates, repartitoirs of the following materials :			
		(a) Aluminium silicon			
		(b) Gold boron			
		(c) Molybdenum			
		(d) Lead-tin solder.			
		(e) Silver natimony			
		(f) Gold antimony			
		(g) Silver Lead Indium			
		(h) Silver Led Antimony			
		(i) Siver Lead Siliccn Antimony			
		(j) Solder			
		(k) Lead Tin			
		(l) Silvrer-Copper-Indium			
		(m) Silver-copper-Germanium arsenic			
		(n) Borrylium Oxide.			
		(139) Lead feil			
		(140) Insulated or enamelled copper wire of 45 SWG or finer than. 45 SWG.			
		(141) Oxygen-free high conductivity (OFHC) copper wire, bars, rods. angles, shapes and actions, plates, sheets, strips, tubes and pipes.			
		(142) Parts made of oxygen-free high. conductivity copper.			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(143)	Carbon powders, carbon black or carbon suspension (like corax L Sevacarb MT and AB carbon) in packings not exceeding 25 kg.		
		(144)	Continuous cast electrolytic grade copper wire-rods, of purity of 99.9% and above		
		(145)	Organic additives		
		(146)	Ethoxy ethanol		
		(147)	Polyvinyl butyral		
		(148)	Molybdenum disulphide.		
		(149)	Molybdenum dioxide.		
		(150)	Xylok 225		
		(151)	Terpinol		
		(152)	Ethylene glycol monomethy - lether or its formulations		
		(153)	Sorbitol flux.		
		(154)	Hydroxy Propyl methyl cellulose		
		(155)	Vegetable gluc.		
		(156)	Preventol		
		(157)	Rhodovial		
		(158)	Aluminium oxide		
		(159)	Triethanalamine		
		(160)	Dimethyl formamide		
		(161)	Dimethyl acetamide		
		(162)	Dimethylamine		
		(163)	Parts of Electron Guns exclud- ing headed body		
		(164)	Tantalum Neodyme oxide.		
		(165)	Neodyme oxide.		
		(166)	Strontium carbonate		
		(167)	Ethane VG (Trichloro ethane)		
		(168)	Diaflon (Trichlore triflure ethane)		
		(169)	Tetrahydrofuran		
		(170)	Copper clad uncoated steel wire dia 0.4 mm to 1.2 mm.		
		(171)	Polyphenylene oxide (Flame) retardant) resin		
		(172)	Emcol witconate		
		(173)	Suspension of Aluminium oxide in binder.		
		(174)	Suspension of Tungston powder and aluminium oxide in binder		
		(175)	Tungston Rhenium wire.		
		(176)	Triple Carbonate suspension of Calcium, barium strontium in binder.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(177) OFHC Copper base with weldable steel ring			
		(178) Plan Aluminium Foil containing more than 99% Aluminium			
		(179) Fused Quartzware			
		(180) Tartalum Powder.			
		(181) Glass frit or Glass powder.			
		(182) Glass preforms or pellets.			
		(183) Glass Tubes.			
		(184) Silicone rubber.			
		(185) Part./articles of silicone Elastomer or Silicone rubber.			
		(186) Silicone based resins, oils, varnishes, lacquers, elastomers. with or without additives.			
		(187) Epoxy/Epoxy resins, compound or encapsulants.			
		(188) Filler, thinners, hardners, accelerators and Fire retardants.			
		(189) Diallyl Phthalate (DAP) moulding powder or compound, plain or glass filled with or without other additives.			
		(190) Nickel and Nickel Alloys wrought in all forms and articles thereof.			
		(191) Tantalum wrought, in all forms and articles thereof.			
		(192) Molybdenum and Molybdenum alloys, wrought, in all forms and articles and parts thereof.			
		(193) Tungston and Tungston alloys wrought, in all forms and articles thereof.			
		(194) Polyvinyl Alcohol			
		(195) Polyisobutylene			
		(196) Chlorosulphonated Polyethylene (HYPALON)			
		(197) Phosphor Bronze Sheets/bars/sections/flats/strips/wire/rods/coils/pipes with or without plating.			
		(198) Kovar Alloy in all forms			
		(199) Nickel Iron Cobalt Alloy in all forms.			
		(200) Tin foil or Tin Alloy Foil.			
		(201) Aluminium of purity 99% or above in the form of wire, strips, sheets, rods, bar, pipes, plates, sections, ribbons or shapes.			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-----	-----	-----	-----	-----	-----

- |  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | (202) Copolymerised Vinyl Chloride,<br>vinyl Acetate and Vinyl Alco-<br>hol.              |  |  |  |
|  |  | (203) Cobalt  |  |  |  |
|  |  | (204) Beryllium Copper rods/strips/<br>sheets/wire/foils with or without<br>plating.      |  |  |  |
|  |  | (205) Nickel, unwrought   |  |  |  |
|  |  | (206) Silica Quartz Fillers (includ-<br>ing AEROSIL, MINOSIL and<br>CELITE.               |  |  |  |
|  |  | (207) Zinc wire of purity of 99.9 %<br>and above.   |  |  |  |
|  |  | (208) Double metallised plastic film  |  |  |  |
|  |  | (209) Elastomers/rubbers  |  |  |  |
|  |  | (a) Polychloroprene (neoprene)  |  |  |  |
|  |  | (b) Butadiene acrylonitrile<br>polymer (H Y CAR)  |  |  |  |
|  |  | (210) Polypropylene moulding pow-<br>der/granules.  |  |  |  |
|  |  | (211) Phenolic moulding powder/-<br>resin with or without fillers.                        |  |  |  |
|  |  | (212) Polybutyl terephthalate   |  |  |  |
|  |  | (213) Special purity nitrocellulose<br>based binding solution                             |  |  |  |
|  |  | (214) Polysulphone moulding powder  |  |  |  |
|  |  | (215) Polyphenylene sulphide  |  |  |  |
|  |  | (216) Polyarylsulphone  |  |  |  |
|  |  | (217) Polyvinyl chloride film/sheet   |  |  |  |
|  |  | (218) Non-woven cloth or liner.   |  |  |  |
|  |  | (219) Polyester liner   |  |  |  |
|  |  | (220) PVC glue  |  |  |  |
|  |  | (221) Gold plating make up and re-<br>plenisher solutions and salts.                      |  |  |  |
|  |  | (222) Resins for gold recovery  |  |  |  |
|  |  | (223) Polyethylene Glycol   |  |  |  |
|  |  | (224) Xylol   |  |  |  |
|  |  | (225) Cyclohexanone.  |  |  |  |
|  |  | (227) Polyimide coatings or adhesives   |  |  |  |
|  |  | (227) Cellulose acetate/Cellulose<br>triacetate foil or film in roll/strip<br>sheet.      |  |  |  |
|  |  | (228) PTFE resin  |  |  |  |
|  |  | (229) Barium Chloride formulation.<br>of purity 98 % and above in dia-<br>meter upto 1 mm |  |  |  |
|  |  | (230) Silver alloy wire of diameter,<br>upto 1 mm   |  |  |  |

- | (1) | (2) | (3)   | (4)   | (5) | (6) |
|-----|-----|-------|---|-----|-----|
|     |     | (231) | Ceramic plates/flats/cases/bases/formers, steatite or alumina rods and bars, in uncoated or coated form                 |     |     |
|     |     | (232) | Acetone   |     |     |
|     |     | (233) | Propanol (Isopropyl alcohol)  |     |     |
|     |     | (234) | Monomethyl Ether.   |     |     |
|     |     | (235) | Triethylene amine   |     |     |
|     |     | (236) | Dimethyl acetamide  |     |     |
|     |     | (237) | Trichlore trifluore ethane.   |     |     |
|     |     | (238) | Trichlore ethane  |     |     |
|     |     | (239) | Trichlore ethylene  |     |     |
|     |     | (240) | Paraformaldehyde  |     |     |
|     |     | (241) | Epoxy based paints, inks, varnishes, lacquer or colour coding materials along with their thinners, removers, strippers. |     |     |
|     |     | (242) | Nickel sulphamate, Nickel Sulphate.   |     |     |
|     |     | (243) | Nickel anode.   |     |     |
|     |     | (244) | Ethyl acetate   |     |     |
|     |     | (245) | Silver cyanide  |     |     |
|     |     | (246) | Soft iron rods/bars/tubes upto 10mm thickness with dimensional tolerance of $\pm 0.01\text{mm}$                         |     |     |
|     |     | (247) | Parts of gas discharge tubes.   |     |     |
|     |     | (248) | Light Emitting Diodes in the forms of Chips, Wafers or undiced discs.   |     |     |
|     |     | (249) | Pin Connectors, including dip type, edge type and below type.   |     |     |
|     |     | (250) | Parts of transmitting tubes.  |     |     |
|     |     | (251) | Parts of cathode Ray Tubes.   |     |     |
|     |     | (252) | Silicon in the form of undiffused/diffused wafers, discs or chips   |     |     |
|     |     | (253) | Headers   |     |     |
|     |     | (254) | Caps with or without leads  |     |     |
|     |     | (255) | Cans with or without leads.   |     |     |
|     |     | (256) | Pins.   |     |     |
|     |     | (257) | Stud Seals.   |     |     |
|     |     | (258) | Lead Beads  |     |     |
|     |     | (259) | Ceramic Beads   |     |     |
|     |     | (260) | Ceramic Glass Packages  |     |     |
|     |     | (261) | Cap to Lead Assemblies  |     |     |
|     |     | (262) | Ceramic Pipes   |     |     |
|     |     | (263) | Lead Frames, Single or in roll forms.   |     |     |
|     |     | (264) | Housings  |     |     |

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(265) Brass ring.			
		(265) A. Ceramic Dielectric (coated or uncoated)			
		(266) Ceramic Leads			
		(267) Lead Tabs/Paddle Tabs			
		(268) Sapphire Tips			
		(269) Paper/Plastic cones			
		(270) Dampers or Spiders.			
		(271) Domes and Dust Caps			
		(272) Flat Daiphragms			
		(273) Glass Epoxy Copper Glad Laminates.			
		(274) Parts of Potentionmeters			
		(275) Parts of Relays, Switches., Connectors.			
		(276) Parts of X-ray Tubes.			
		(277) HT Cables.			
		(278) Parts of Vacuum Interruptar Tubes.			
		(279) Pre-calcined/Pre-sintered ferrite Powder.			
		(280) Composite Copper clade materials consisting of paper + Epoxy + Glass cloth.			
		(281) Copper Clad Laminates Laminated to Nylon, Teflon, Polyester.			
		(282) Aluminium Clad entry foil and back-up laminated.			
		(283) Polyolefns Tubes.			
		(284) Etched Glass with or without transducers.			
		(285) Drafting Aids, Tubes, and Doughnuts (including transfer type and transfer alphabets and numerals)			
		(286) Drafting film (including cuts and peel film) for master artwork preparations.			
		(287) Contact tape with pure Nickel base and crown Gold Alloy			
		(288) Contact tape with solder diamond back in fine silver.			
		(289) Contact tape in solder or Silver alloy with or without palladium with Gold overlay			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(290) Evaporation Boats or Ceramic (including Born Nitride)			
		(291) Diffusion pump oil or fluid			
		(292) Graphite Beams			
		(293) Graphite Headers			
		(294) Graphite Hot Zone parts			
		(295) Aluminium Oxide Dressing stick			
		(296) Silicon Carbide Dressing stick			
		(297) Denim paper			
		(298) Filter Cartridges			
		(299) Filter elements			
		(300) Testing Sockets			
		(301) TV Class Bulbs/Shells			
		(302) CRT Glass Bulbs shells			
		(303) Magnetron Glass Bulbs/Shells			
		(304) Parts of Rotor Assembly, i.e., unwound motors including Co- mmutator Bush and speed Go- vernors assembly.			
		(305) Commutator assembly or parts thereof.			
		(306) Brush assembly or parts there- of.			
		(307) Mechanical speed governor or parts thereof			
		(308) Resistor elements/chips with TCR 5 PPM per degree centri- grade.			
		(309) Selenium Rectifiers plates of Grade E-25			
		(310) Rayon or silk cover litz wire in the following sizes, namely :			
		(a) 24 (strands) $\times$ 0.03mm (dia- meter of each strand)			
		(b) 12 (strands) $\times$ 0.03mm (dia- meter of each strand)			
		(c) 9 (strands) $\times$ 0.04mm (dia- meter of each strand)			
		(d) 6 (strands) $\times$ 0.04mm (dia- meter of each strand)			
		(e) 8 (strands) $\times$ 0.03mm (dia- meter of each strand)			
		(f) 6 (strands) $\times$ 0.03mm (dia- meter of each strand)			
		(311) Phosphor Bronze wire netting (60 mesh and above)			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(312) Electroless Nickel salts/ solution			
		(313) Sodium Hypophosphite			
		(314) Capstan shaft			
		(315) Ferrite permanent Magnets.			
		(316) Sintered/self Lubricating Bu- shes			
		(317) Screws, Gears, Collectors, Brush holders			
		(318) Ceramic plates/flats/cases/bas- es/formers, steatite or Alumina rods and bars, in coated or un- coated form			
		(319) Crystal holders, Bases, covers			
		(320) Glass Blubs			
		(321) Glass Bases			
		(322) Nickel Eyelets			
		(323) Spring			
		(324) Solder wire 25 SWG or thinner			
		(325) Chromium pellets			
		(326) Formers, Bases, Bobbins			
		(327) Holders, Brackets			
		(328) Shielding Cases, Cans			
		(329) Synthetic quartz blocks and blanks			
		(330) Copper plating, salts, their brightners, levellers, condition- ers, replenishers, stabilizers			
		(331) Alkaline etchant solution			
		(332) Black Oxide coating, (micro etch) solutions/salts, predip solution/salt, passadium cata- lyst solution/salts.			
		(333) Desmearing agents			
		(334) Fluoric acid			
		(335) Copper foils (plain or adhesive coated)			
		(336) Getters			
		(337) Tungsten coils			
		(338) Bungs			
		(339) Rubber Pinch rollers with or without plastic bush			
		(340) Graphite jigs/blacks/rods/or plates.			
		(341) Flexible folding disk jackets with liner.			



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(242)	Solder plated copper plated steel wires of dia 0.04 mm to 1.1 mm		
		(343)	Stainless/heat resisting steel wire of size thinner than 0.31 mm dia (30 SWG)		
		(344)	Brass pipes/tubes of thickness of 0.2mm to 0.3mm (30 SWG) with OD of 2.5mm to 13mm		
		(345)	Glass epoxy or/and polyamide pre-pregs		
		(346)	Silfos wire/gate wire/tinned copper braided wire		
		(347)	Kraft paper/tissue paper or aluminium foil for voice coil		
		(348)	Tubular rivets of length up to 35mm and inner diameter upto 1.5mm		
		(349)	Colloidal graphite in alcohol		
		(350)	Screen mesh of stainless steel/ metallised polyester or nylon (in sizes of mesh 60 or above)		
		(351)	Polymide/polymide-amide tape, film or sheet.		
		(352)	High resolution, high contrast photographic films and photo stencil films		
		(353)	DIAZO ( $C_6H_5N_2$ ) films		
		(354)	Release film for multilayer laminates		
		(355)	Dia positive of screen drawings		
		(356)	Lint free towels/paper		
		(357)	Heat shrinkable PVC sleeving, tubing, film or ring		
		(358)	Splicing tape		
		(359)	Insulating/taping material (including pocket carrier tape) in tape, roll or strip form with or without adhesives.		
		(360)	Silicon carbide heating elements		
		(361)	Molybdenum silicide/molybdenum disilicide heating elements.		
		(362)	Silicon carbide rollers.		
		(363)	Inconel steel rollers.		
		(364)	Conveying trays		
		(365)	TP Furnace and trays		

---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-----	-----	-----	-----	-----	-----

---

- (366) Saggers.
  - (367) mica and Micualex washers.
  - (368) Abrasive powder.
  - (369) Parts of doping systems
  - (370) Plastic film for water dicing
  - (371) Sputter targets
  - (372) Etch disc.
  - (373) Film Template.
  - (374) Special Gases :
    - (a) Hydrogen chloride
    - (b) 100% silane
    - (c) Ammonia
    - (d) Dichlorosilane
    - (e) Argon
    - (f) Etch gas
    - (g) Hexachloro ethane
    - (h) 5% phosphine in nitrogen
    - (i) Freon 14
    - (j) 15% phosphine in nitrogen
    - (k) Helium
    - (l) 15% Arsene in Hydrogen
    - (m) Boron trifluoride
    - (n) Nitrogen in lacture bottles
    - (o) Sulphur hexafluoride
  - (375) Printing ink for printing on aluminium plates.
  - (376) Silicon grease
  - (377) Cyanoacrylate or anaerobic sealants.
  - (378) Molybdenum based lubricating compound
  - (379) Kilopoise lubricating grease.
  - (380) Recrystallised zirconia
  - (381) Recrystallised alumina crucibles.
  - (382) Parts of magnetic sound heads
  - (383) Antistatic materials in the form of tubes, straps, bags, mats, covers, bins' boxes, containers.
  - (384) Bismuth lead-tin alloy
  - (385) Nickel plated steel strip
  - (386) Freon solvent TDA-5
  - (387) Feon solvent TDA-55
  - (388) 3% Silane in nitrogen
-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(389) Phosphane silane in nitrogen			
		(390) Alkyd moulding compound.			
		(391) Neutra clean[68/68D			
		(392) Freon TSS			
		(393) Pur-A Masq			
		(394) Sodium Hypophosphate			
		(395) Culmo-Starter			
		(396) Culmo-Brightner			
		(397) Culmo AN			
		(398) Culmo IRL			
		(399) Freon Solvent TDA-35			
		(400) Freon Solvent TF			
		(401) Diborane in Argon			
		(402) Ti-Silver Antimony Alloy			
		(403) Glass to metal seals			
		(404) Lead-Tin alloy rings/tablets/ sticks			
		(405) Celloidal graphite			
		(406) Collophan			
		(407) Anode assembly consisting of EHT cable, silicone rubber cap and contact spring.			
		(408) PVC Jacket s flats.			
		(409) Brunishing/Wping Tape.			
		(410) Tyvec sleeves			
		(411) PVC Jacket cutting laminated with non-woven liner cloth.			
		(412) Hub Ring			
		(413) Lap Film			
		(414) Zirconium Trays.			
		(415) Zirconium Setters			
		(416) Parts of video head drum assem- bly			
		(417) Casings of aluminium			
		(418) Clips including short clips.			
		(419) ABS moulding compound powder/resin with or without fillers.			
		(420) Screen printing inks, dyes, emulsions, lacquers, films includ- ing sensitisers, hardeners, cataly- sts)			
		(421) Screen mounting adhesives.			
		(422) Screen decoating compounds powder.			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(423) Special marking inks			
		(424) Glass wool, quartz wool			
		(425) Lapping vehicles, lapping pads lapping films, Lapping compound.			
		(a) Diamond lapping paint.			
		(b) Polyurethane lapping pads			
		(c) Blue steel lapping carriers.			
		(d) Polyester based lapping film			
		(e) Lapping/abrasive grains, powders or compounds (in- cluding aluminium oxide, cerium oxide and silicon carbide powders, grains or compounds)			
		(426) Moulded shall with liner			
		(427) PVC lifter			
		(428) Write Protect Notch			
		(429) Steel hub ring, spring, shutter			
		(430) Gold in the form of wire ribbon preform of purity 99.9% or above.			
Note 1 :—The import of Insulated or enamelled copper wire of 45 SWG or finer than 45 SWG should not exceed 10% of the value of the licence.					
2. The import of silicone based Resins, oils, varnishes Lacquers, elastomers with or without additives should not exceed 5% of the value of the licence.					
3. In respect of following items, the CIF value of any single item should not exceed 20% of value of the licence :					
		(a) Plain Plastic Films (other than Polystyrene Film) of thickness 12 Microns or below.			
		(b) Plain Polystyrene Film.			
		(c) Epoxy/Epoxy resins, compounds or encapsulants.			
		(d) Fillers, thinners, hardners, accelerators and Fire retardants.			
		(e) Diallyl Phthalate (DAP) Moulding powders or compound, plain or glass filled with or without other additives.			
		(f) Polypropylene Moulding powder/Granules.			
		(g) Polysulphone Moulding Powder.			
		(h) PTEE Resin			
		(i) ABS moulding compound, Powder, resin with or without fillers.			
154.	Semiconductor Devices	Same items of import read with notes (1), (2) and (3) as are permitted against entry No. 153.	—	—	40
155.	Hybrid Microcircuits.	—do—	—	—	40
156.	Resistors and resistive arrays (other than heating Resistors)	—do—	—	—	40
157.	Potentiometers	—do—	—	—	40
158.	Capacitors and parts thereof	—do—	—	—	40
159.	Deflection components	—do—	—	—	40

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
160.	Loudspeaker and parts thereof	—do—	—	—	40
161.	Liquid crystal displays	—do—	—	—	40
162.	Silvered or unsilvered discs/dielectrics	—do—	—	—	40
163.	Silicon in all forms	—do—	—	—	40
164.	High Resolution Photo masks	—do—	—	—	40
165.	Printed Circuit Boards	—do—	—	—	40
166.	Lead frames	—do—	—	—	40
167.	Printed components	—do—	—	—	40
168.	Transformers, inductors and coils	—do—	—	—	40
169.	SAW filters	—do—	—	—	40
170.	Crystals	—do—	—	—	40
171.	Vacuum interruptor tubes	—do—	—	—	40
172.	Selenium Rectifiers	—do—	—	—	40
173.	Etched or formed Aluminium foil	—do—	—	—	40
174.	Electronic grade Indium	—do—	—	—	40
175.	Ferrites.	—do—	—	—	40
176.	Cast Alloy Permanent Magnets	—do—	—	—	40
177.	Gas Discharge Tubes	—do—	—	—	40
178.	Tape Deck mechanism	—do—	—	—	40
179.	Magnetic Heads	—do—	—	—	40
180.	DC Micromotors upto 13.5 volts and not exceeding 20 watts rating	—do—	—	—	40
181.	Connectors	—do—	—	—	40
182.	Relays	—do—	—	—	40
183.	Switches	—do—	—	—	40
184.	Lead wire for electronic components	—do—	—	—	40
185.	Piezoelectric elements	—do—	—	—	40
186.	Transducers	—do—	—	—	40
187.	Cassettes, cassette parts	—do—	—	—	40
188.	Microphones	—do—	—	—	40
189.	Delay lines	—do—	—	—	40
190.	Solar cells/modules	—do—	—	—	40
191.	Transistor headers	—do—	—	—	40
192.	Glass to metal seals	—do—	—	—	40

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
193.	Magnetic tape	—do—	—	—	40
194.	Electro deposited Copper foil for copper clad laminaes	—do—	—	—	40
195.	Ceramic substrates	—do—	—	—	40
196.	CRT/TV Glass bulbs/shells	—do—	—	—	4
197.	Electron guns, electron gun parts	—do—	—	—	40
198.	Capacitor grade metalised plastic film	—do—	—	—	40
199.	Unmetalised/metallised ceramic rods.	—do—	—	—	40
200.	Encoders and synchros	—do—	—	—	40
201.	Heat Sinks	—do—	—	—	40
202.	T.V. Tuner	—do—	—	—	40
203.	Telescopic antenna	—do—	—	—	40
204.	Floppy disks/Diskettes and parts thereof	—do—	—	—	40
205.	Head Cleaning Diskette	—do—	—	—	40
206.	PTFE insulated wires and cables	—do—	—	—	40
207.	Light Emitting Diodes, Lamps and Displays	—do—	—	—	40
208.	Pick-up Cartridges/Styli	—do—	—	—	40
209.	Copper Clad laminates	—do—	—	—	40
210.	Video head drum assembly.	—do—	—	—	40
211.	Read Switches/Read Relays	—do—	—	—	40
212.	Monochrome Monitor 14" CGA/MGA	a. High Voltage Silicon Transistors b. Transistors small signal c. ICs d. Diodes e. High Power Resistors f. Resistors g. Capacitors h. Inductors i. Flyback Transformer j. PCBs. k. Deflection Yoke. l. Plastic cabinet Housing with Panel. m. Set of metal hardware.	—	—	25

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		n. Cable Connector set. o. CRT 14" monochrome. p. CRT Female Connector. q. CN/OFF Switch r. Heat Sinks. s. Screws, nuts and bolts (sets) t. Springs u. Plastic Swivel base v. Rubber legs. w. Mains Cord. x. Fuse Clamps y. Fuses. z. Thermocole Packing (set) aa. Spark Gaps. ab. Pulse Transformers. ac. Presets and Pots.			
213.	Monochrome Monitor 14" VGA	a. High Voltage Silicon b. Transistors Small Signal. c. ICs. d. Diodes. e. High Power Resistors f. Resistors. g. Inductors h. Flyback Transformer i. Pulse Transformers. j. Capacitors k. PCBs. l. Deflection Yoke. m. Plastic Cabinet housing with panel n. Set of metal hardware. o. Cable Connector set p. CRT 14" Monochrome q. CRT Female Connector r. ON/OFF Switch. s. Heat Sink. t. Screw nuts and bolts (sets) u. Springs v. Plastic Swivel base. w. Rubber legs. x. Mains cord. y. Fuse Clamps z. Fuses. aa. Thermocol backing set. ab. Spark Gaps ac. Presets and Pots. ad. Thermistor.	—	—	25
			—	—	25

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
214. PC/XT		a. Printed Circuit Board b. ICS PC/AT (CGA). c. ICS PC/AT (CGA). d. Capacitors e. Resistor or Resistor Array. f. Connectors. g. Diodes. h. Transistors. i. Switches. j. Peizo Crystal Oscillator k. Battery. l. Pressed Metal Components m. High Tensile Nut Bolt Screw n. 8088 Processor for PC/XT. o. 8087 Co-processor for PC/XT. p. MEMIC's (256K) q. Floppy Disk (Drive 360 KB/1.2 MB. r. Dot Matrix Printer s. Winchester Disk Drive t. Cartridge Tape Drive. u. Scanner with I/F & S/W v. Streamer Tape Drive w. Laser Printer (HP). x. Mouse. y. Pletter.	—	—	25
215. PC/AT		a. Printed Circuit Board b. Integrated Circuits. c. Crystals & Oscillators d. IC Sockets Printer. e. Connectors. f. Header Connectors. g. Jumper Connectors. h. Diodes, Xener Diodes & Transistors i. Capacitors j. Resistors & Resistor Networks. k. Electromagnetic devices (inductors, Ferrite beads, buzzers, delay line etc.). l. Electromechanical components (DIP Switches etc.). m. Battery. n. Bios labes. o. Microprocessor. p. Co-processor. q. Memory. r. Floppy Disk Drive. s. Cabinet including front bazel.		— —	25



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		t. SMPS			
		u. Winchester Disk Drive			
		v. Mouse			
		w. Monitor			
		x. Cartridge Tape Drive			
		y. Dot Matrix Printer			
		z. Cables			
		aa. Keyboard.			
216.	CRT Data Display Monitors (Colour CGA).	a. High Voltage silicon transistor.	—	—	25
		b. Transistor high frequency			
		c. IC's			
		d. Diodes			
		e. High Power resistors			
		f. Resistors			
		g. H.V. Capacitors			
		h. Inductors.			
		i. Transformer high voltage			
		j. Transformer			
		k. PCB's			
		l. Picture tube.			
		m. Yoke.			
		n. Plastic cabinet.			
		o. Metal Housing set.			
		p. Cable connector set			
		q. CRT back female connector.			
		r. Spark gap.			
		s. ON/OFF Switch.			
		t. LED.			
		u. Line filter.			
		v. Nut/Bolt.			
		w. Capacitors.			
217.	80286 Mother Board	a. Printed Circuit Board	—	—	25
		b. Integrated Circuits.			
		c. Crystals			
		d. Oscillator			
		e. IC Sockets			
		f. Connectors			
		(i) Connectors, Bergstocks.			
		(ii) Jumper Plugs.			
		g. Diodes, Zener Diodes, Transistors.			
		h. Capacitors (Tantalum, Electrolytic, Multilayer, Ceramic, Mono, Radial, Axial, Disk etc.)			
		i. Resistors (Resistors, Resistors Networks etc.)			
		j. Electromagnetic Devices (Inductors, Ferrite Beads, Buzzers, Delay Lines etc.).			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		k. Electromechanical Components (DIP Switches etc.)			
		l. Batteries (Ni-CAD, re-chargeable).			
		m. BIOS lable.			
		n. CPU :			
		(i) CPU for 80286 motherboard IC 80286.			
		(ii) CPU for 80386 SX Motherboard IC 80386 SX.			
		(iii) CPU for 80386 DX motherboard IC 80386 DX.			
		(iv) CPU for 80486 SX motherboard IC 80486 SX.			
		(v) CPU for 80486 DX motherboard IC 80486 DX.			
218.	80386 SX Motherboard	Same items as are permitted for import against entry No. 217.	—	—	25
219.	80386 DX motherboard	—do—	—	—	25
220.	80486 SX motherboard	—do—	—	—	25
221.	80486 DX motherboard	—do—	—	—	25
222.	Dot Matrix Printers (9 pix/wire 132 column)	a. Operation Panel Sheet b. Control Switch Keytop c. Micro Switch d. Led (Green) e. Led (Red) f. Switches (Assorted) g. Pulse Transformer h. Capacitors i. Capacitor (220, 240 V). j. ICs. k. PCBs. l. Transistor (Assorted) m. Transistor Array, (Assorted) n. Zener Diodes (Assorted) o. Diodes (Assorted) p. Diode Arrays (Assorted) q. Bridge Rectifier Diodes (Assorted) r. Ceramic Resonator s. Pulse Transformers (Assorted) t. Font Card Holder u. Buzzer. v. Photo Sensor w. Lfmotor x. Bail Arm Spring (Left) y. Bail Lever Switch	—	—	25

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		z. Bail Arm Spring (Right) aa. Pafer End Switch ab. Pafer End Sensor Bracket ac. Pafer EMD Sensor Sparing ad. Pafer Sense Lever ae. Ball Lever Spring. af. Roller Spring ag. Print Head ah. Head cnete Flat ai. Carrier Drive Motor aj. Carrier Drove Belt ak. Carrier Journal al. Carrier Journal Main am. Feed Roller Tension Sering an. Deflector Tension Sfring ao. Font Card Door Sfring ap. N. Mosparallel Main Rom aq. Dip Switch ar. Connectors as. Tractor Unit at. Top Cover. au. Noise Cover av. Main Cover aw. Bottom Pan			
223. IBM Terminal		a. CRT Tube b. Yoke c. FBT d. Crystals e. Connectors f. PCBs g. Transistors h. Buzzer i. Lin Coil j. Width Coil k. IC Bases l. Diodes m. Resistors n. Capacitors :— (i) Ceramic (ii) Tantalum (iii) Electrolytic (iv) M. Pol (v) PPC o. ICs p. CRT Socket q. Keytops with Mechanisms (per set).	—	—	25

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		r. Keyswitches (per set)			
		s. Keyboard Cabinet			
		t. Plastic Cabinet (1 set)			
		u. Chassis (1 set)			
		v. Switches			
224. Unix Terminal		a. CRT Tube			
		b. Yoke	—	—	2
		c. FBT			
		d. Crystals			
		e. Connectors			
		f. PCRs.			
		g. Transistors			
		h. Buzzer			
		i. Lin Coil			
		j. Width Coil			
		k. IC Bases			
		l. Diodes			
		m. Trimpots			
		n. Hardware			
		o. E. Cores			
		p. Resistors			
		q. Capacitors			
		(i) Ceramic			
		(ii) Tantalum			
		(iii) Electrolytic			
		r. ICs			
		s. Plastic cabinet			
225. Floppy Disk Drive 5.25"		a. Spindle Motor with built-in controller	—	—	25
		b. Connector Housing			
		c. Connector Crimp			
		d. Multicore Shielded cable			
		e. Crystal			
		f. Miniature Electrolytic Capacitors			
		g. Phototransistor			
		h. Ferrite Bar			
		i. Magnetic Head			
		j. Stepper Motor			
		k. Steel Belt			
		l. Bearing			
		m. Shield/cover			
		n. Heat Shrink PVC Tube			
		o. Connector			
		p. Connector clamp.			
		q. Inductance Coil			

(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(6)
		r. Integrated Circuit s. Transistor—surface mount type. t. Ceramic Chip Capacitor u. Chip Resistor v. Light Emitting Diod-Diffused/ Infra-red. w. Flexible Printed Circuit x. Pressed Metal Component y. Mounded Plastic Parts. z. Special Springs. aa. Special Screws—Taptite PH, Head etc. ab. Printed Circuit Board. ac. Guide Bar/Shaft/Turned pdrts. ad. Sensors. ae. Shorting Plug af. Adhesive Epoxy based/UV. Curing Type/Electrically Conductive. ag. Stainless Steel upto 2 mm. thick. ah. Calibration Disk. ai. Cleaning Disk.			
226. Floppy Disk Drive 3.5"		a. Spindle Meter with built-in- Controller b. Crystal c. Connector Housing d. Connector Crimp e. Miniature Electrolytic Capacitor f. Phototransistor g. Ferrite Bar. h. Magnetic Head. i. Stepper Motor j. Shield/Cover k. Connector l. Inductance Coil m. Integrated Circuit n. Transistor—surface mount type. o. Ceramic Chip Capcator p. Chip Resistor q. Light ammitting Diod-diffused/ infra-red. r. Flexible printed Circuit s. Pressed Metal Components. t. Moulded Plastic Parts u. Special Springs v. Special Screw-Taptite, PH Head etc. w. Printed Circuit Board x. Guide Bar/Shaft/Turned parts.	—	—	25

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		y. Sensors. z. Shorting Plug a. Pivot Bearings ab. Diecast Casting ac. Bezel ad. Slider ae. Holder f. Push Button g. Bail ah. Shutter/Lever ai. Floating Base aj. Circlips ak. Roller al. Damper am. Carriage Base an. Head Arm ao. Ball. ap. Straight Header aq. Variable Resistor ar. Adhesive Epoxy Based/UV Curing type/Electrically conductive as. Stainless Steel upto 2 mm. Thick at. Calibration Disk au. Cleaning Disk av. Microswitch			
227.	Colour TVs (including CKD/SKD thereof)	a. Semiconductor devices i.e. transistor, diodes, bridge rectifiers, ICs, micro circuits and thermistors/varistor. b. Electronic components i.e. resistors, capacitors, inductors, chokes, coils. c. Loudspeakers, driver units, unit horns and horn speakers. d. Oscillator, crystals, potentiometers, pressets, fuses, fuse holders, termi- nals, terminal strips, filters, delay lines, buzzers, ferrites, ferrite magnets. e. Insulated wires and cables i.e. power cords, connectors, sockets and parts thereof. f. PCBs (Populated/unpopulated) g. CRT, TV picture tube, LEDs, LCDs, Deflection components, EHT and Projection lenses. h. Mechanical parts/assemblies i.e. metal/plastic/fabricated, wooden, moulded parts, heatsinks, rubber parts, wooden plastic cabinets and antennas.	—	—	30

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		i. Electromechanical parts i.e. relays, switches, coleniods and connectors. j. Transformers including coils, electrical stampins, laminations, insulated copper winding wires, insulated self bonding, self soldering winding wires, bobbins, insulated tapes, MU metal laminations and MU metal housings. k. Sensors, Transducers, microphone and cartridges, photo-couplres. l. Chemicals, i.e. epoxy resins/hardener, solder bars, solder wires, flux, thinner, screen cloth and sercon printing inks. k. Tuners—Electronic and/or mechanical.			
228.	14" B/W TVs (including CKD/SKD thereof)	Same items as are permitted for import against entry No. 227.	—	—	40
229.	20" B/W TVs (including CKD/SKD thereof)	—do—	—	—	40
230.	Projection TV (including CKD/SKD thereof)	—do—	—	—	40
231.	VCR (including CKD/SKD thereof)	a. Semiconductor devices i.e. transistors, diodes, bridge rectifiers, ICs, micro circuits and thermistors/verister. b. Electronic components i.e. rcsistors, capacitors, Inductors, chokes and coils. c. Loudspeakers, driver units, unit horns and horn speakers. d. Oscillator, crystals, potentiometers, presets, fuses, fuseholders, terminals, terminal strips, filters, delay lines, buzzers, ferrites and ferrite magnets. e. Insulated wires and cables i.e. power cords, connectors, sockets and parts thereof. f. PCBs (Populated/Unpopulated). g. Displays including LEDs, LCDs. h. Mechanical parts/assemblies i.e. metal/plastic/fabricated, wooden, moulded parts, heatsinks, rubber parts, wooden plastic cabinets and antennas.	—	—	40

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Electromechanical parts i.e. relays, switches, solenoids microphones, Tape Deck Mechanism and parts thereof, magnetic heads.</li> <li>j. Transformers including coils, electrical stampings, laminations, insulated copper winding wires, insulated self bonding self soldering winding wires, bobbins, insulated tapes, MU metal laminations and MU metal housings.</li> <li>k. Sensors Transducers and microphonic cartridges.</li> <li>l. Chemicals i.e. epoxy resins/hardner solder bars, solder wires, flux, thinner, screen cloth and screen printing inks.</li> </ul>			
232.	VCP (including CKD/SKD thereof)	Same items as are permitted for import against entry No. 231.	—	—	40
23*	Tape recorder (including CKD/SKD thereof)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Semiconductor devices such as transistors, diodes, bridge rectifiers, ICs, micro circuits, thermistors/varistors.</li> <li>b. Electronic components such as resistors, capacitors, inductors, chokes and coils</li> <li>c. Loudspeakers, driver units, unit horns and horn speakers.</li> <li>d. Oscillator, crystals, potentiometers, presets, fuses, fuse holders, terminals, terminal strips, filters, delay lines, buzzers, ferrites, ferrite magnets.</li> <li>e. Insulated wires and cables such as power cords, connectors, sockets and parts thereof.</li> <li>f. PCBs (Populated/unpopulated).</li> <li>g. Displays including LEDs, LCDs.</li> <li>h. Mechanical parts/assemblies such as metal/plastic/fabricated, wooden, moulded parts, heatsinks, rubber parts, wooden, plastic cabinets and antennas.</li> <li>i. Electromechanical parts such as relays, switches, solenoids, microphones and magnetic heads.</li> </ul>	—	—	40



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<p>j. Transformers including coils, electrical stampings, laminations, insulated copper winding wires, insulated self banding, self soldering winding wires, bobbins, insulated tapes, MU metal laminations and MU metal housings.</p> <p>k. Senois Transducers, microphone cartridges.</p> <p>l. Chemicals such as epoxy resins/hardener solder bars, solder wires, flux, thinner, screen cloth and screen printing inks.</p>			
234.	Multichannel Tunner (including CKD/SKD thereof)	Same items as are permitted for import against entry No. 233.	—	—	40
235.	Radios (including CKD/SKD thereof)	—do—	—	—	40
236.	Two-in-one (Radio-cum-Tape Recorder) (including CKD/SKD thereof)	Same items as are permitted for import against entry No. 233.	—	—	40
237.	PA Systems (including CKD/SKD thereof)	<p>a. Semiconductor devices such as transistors, diodes, bridge rectifiers, ICs, micro circuits, thermostats/variator, LED Thyristors, LED displays, LED arrays.</p> <p>b. Electronic components such as resistor, capacitors-circuit protectors, circuit breakers and copper clad laminates.</p> <p>c. Loudspeakers, driver units, horn speakers, piezo ceramic transducers, aluminium foil, kapton plastic film/nomex paper, paper/plastic cones, dampers, spiders, domes, dust caps, diaphragms with or without voice coil, draft/tissue paper, heat shrinkable PVC sleeving and litz wire/connecting wire.</p> <p>d. Potentiometers, presets, trimmers, fuses, fuse holders, terminals, terminal strips, ferrites including ferrite magnets and alnico magnets.</p> <p>e. Insulated wires and cables such as power cords, co-axial cables and ribbon cables.</p>	—	—	40

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064  
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993